This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PAIENT COOPERATION TREAT

4	From the INTERNATIONAL BUREAU
√ ⁹ PCT	То:
PCT NOTIFICATION OF ELECTION (PCT Rule 61.2)	Commissioner US Department of Commerce United States Patent and Trademark Office, PCT 2011 South Clark Place Room CP2/5C24 Arlington, VA 22202
Date of mailing (day/month/year)	ETATS-UNIS D'AMERIQUE
07 December 2000 (07.12.00)	in its capacity as elected Office
International application No. PCT/EP00/03504	Applicant's or agent's file reference NO 6503/WO
International filing date (day/month/year) 13 April 2000 (13.04.00)	Priority date (day/month/year) 14 April 1999 (14.04.99)
Applicant	
FUCHS, Eileen, C. et al	
in a notice effecting later election filed with the In 2. The election X was was not	nternational Bureau on:
made before the expiration of 19 months from the prior Rule 32.2(b).	rity date or, where Rule 32 applies, within the time limit under
The International Bureau of WIPO	Authorized officer

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Form PCT/IB/331 (July 1992)

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

1211 Geneva 20, Switzerland

EP0003504

PATIT COOPERATION TREATY

	From the INTERNATIONAL BUREAU	
PCT	То:	
NOTIFICATION OF ELECTION (PCT Rule 61.2)	Commissioner US Department of Commerce United States Patent and Trademark Office, PCT 2011 South Clark Place Room CP2/5C24 Arlington, VA 22202	
Date of mailing (day/month/year) 11 May 2001 (11.05.01)	ETATS-UNIS D'AMERIQUE in its capacity as elected Office	
nternational application No. PCT/EP00/08584	Applicant's or agent's file reference 6746/00 P	
nternational filing date (day/month/year) 02 September 2000 (02.09.00)	Priority date (day/month/year) 23 September 1999 (23.09.99)	
Applicant		
NEYER, Andreas et al		

1.	The designated Office is hereby notified of its election made:
	X in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:
	08 February 2001 (08.02.01)
	in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:
2.	The election X was
	was not
	made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

Juan Cruz

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

Copy for the Elected Office (EO/AU)

PATENT COOPERATION TREATY

	From the INTERNATIONAL BUREAU
PCT	То:
NOTIFICATION OF THE RECORDING OF A CHANGE (PCT Rule 92bis.1 and Administrative Instructions, Section 422)	PERKINS COIE LLP P. O. Box 2168 Menio Park, CA 94026 ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Date of mailing (day/month/year) 02 May 2002 (02.05.02)	
Applicant's or agent's file reference 6746/00 P	IMPORTANT NOTIFICATION
International application No. PCT/EP00/08584	International filing date (day/month/year) 02 September 2000 (02.09.00)
The following indications appeared on record concerning: The applicant the inventor	the agent the common representative
Name and Address	State of Nationality State of Residence
	Telephone No.
	Facsimile No.
	Teleprinter No.
2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the the person the name the additional that the the additional that the desired the person the name the additional that the additional that the person that the person that the name that the additional that the person that t	
Name and Address ACLARA BIOSCIENCES, INC.	State of Nationality State of Residence US US
1288 Pear Avenue Mountain View, CA 94043 United States of America	Telephone No.
· ·	Facsimile No.
·	Teleprinter No.
3. Further observations, if necessary: The person indicated in Box No. 2 has been reco- contracting states except US. NEYER, Andreas is	rded as applicant for all designated now inventor/applicant for US only.
4. A copy of this notification has been sent to:	
X the receiving Office	the designated Offices concerned X the elected Offices concerned
the International Searching Authority the International Preliminary Examining Authority	other:
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer Elisabeth KÖNIG Telephone No.: (41-22) 338 83 38

THIS PAGE BLANK

Copy for the Elected Office (EO/US)

BE PATENT COOPERATION TREATY

M 211	From the INTERNATIONAL BUREAU
PCT	То:
NOTIFICATION OF THE RECORDING OF A CHANGE (PCT Rule 92bis.1 and Administrative Instructions, Section 422) Date of mailing (day/month/year)	PERKINS COIE LLP P. O. Box 2168 Menlo Park, CA 94026 ETATS-UNIS D'AMERIQUE
02 May 2002 (02.05.02)	
Applicant's or agent's file reference 6746/00 P	IMPORTANT NOTIFICATION
International application No. PCT/EP00/08584	International filing date (day/month/year) 02 September 2000 (02.09.00)
The following indications appeared on record concerning:	
X the applicant the inventor	the agent the common representative
Name and Address	State of Nationality State of Residence
	Telephone No.
	Facsimile No.
	Teleprinter No.
handling at the anniling at that the	
The International Bureau hereby notifies the applicant that the the person the name the add	
Name and Address ACLARA RIOSCIENCES INC	State of Nationality State of Residence US US
ACLARA BIOSCIENCES, INC. 1288 Pear Avenue Mountain View, CA 94043	Telephone No.
United States of America	Facsimile No.
	Teleprinter No.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
3. Further observations, if necessary: The person indicated in Box No. 2 has been reco contracting states except US. NEYER, Andreas is	rded as applicant for all designated now inventor/applicant for US only.
4. A copy of this notification has been sent to:	
X the receiving Office	the designated Offices concerned
the International Searching Authority	X the elected Offices concerned
the International Preliminary Examining Authority	other:
	Authorized officer
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Elisabeth KÖNIG
	Telephone No.: (41-22) 338.83.38



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

(PCT Article 18 and Rules 43 and 44)

Applicant's or agent's file reference		of Transmittal of International Search Report
PCT/ZA/2000	ACTION (Form PCT/ISA/2	220) as well as, where applicable, item 5 below.
International application No.	International filing date (day/month/year)	(Earliest) Priority Date (day/month/year)
PCT/ZA 00/00129	02/08/2000	02/08/1999
Applicant		
PRETORIUS Nicolaas Jacobu	s.	
This International Search Report has been according to Article 18. A copy is being tra	n prepared by this International Searching Autl ansmitted to the International Bureau.	hority and is transmitted to the applicant
This International Search Report consists It is also accompanied by	of a total of sheets. a copy of each prior art document cited in this	report.
Basis of the report	-	
 a. With regard to the language, the language in which it was filed, unl 	international search was carried out on the bar less otherwise indicated under this item.	sis of the international application in the
the international search w Authority (Rule 23.1(b)).	ras carried out on the basis of a translation of t	he international application furnished to this
b. With regard to any nucleotide an was carried out on the basis of the contained in the internation		nternational application, the international search
	this Authority in written form.	
	this Authority in computer readble form.	loca not go boyand the displacure in the
	osequently furnished written sequence listing d is filed has been furnished.	oes not go beyond the disclosure in the
the statement that the info furnished	ormation recorded in computer readable form is	s identical to the written sequence listing has been
2. Certain claims were fou	nd unsearchable (See Box I).	
3. Unity of invention is lac	king (see Box II).	
4. With regard to the title ,		
the text is approved as su	bmitted by the applicant.	
X the text has been establis LATERALLY CONNECTABLE	thed by this Authority to read as follows: CONTAINERS	
5. With regard to the abstract,		
	bmitted by the applicant. hed, according to Rule 38.2(b), by this Authori adate of mailing of this international search rep	
The figure of the drawings to be publ		4
X as suggested by the appli		None of the figures.
because the applicant fail	ed to suggest a figure.	
because this figure better	characterizes the invention.	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT



International	Application No
PCT,	00/00129

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 B65D21/02

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

 $\begin{array}{ccc} \text{Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)} \\ IPC & 7 & B65D \end{array}$

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 4 542 930 A (ADAMS) 24 September 1985 (1985-09-24) column 1-3; figures 1-5	1,3-9, 11-13, 19-25
X	DE 197 34 348 A (GARCIA ESTÉBANEZ) 11 February 1999 (1999-02-11) column 1-3; figures 1-5	1,3-7, 14, 16-18, 20-25
X	FR 2 763 917 A (BERRUT) 4 December 1998 (1998-12-04) page 7; figures 1-4	1,2,8, 20-25
X	GB 257 488 A (SPEARS) 23 September 1926 (1926-09-23) page 1-2; figures 1-5	1,4,10, 15,20-25

Further documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in annex.
Special categories of cited documents: 'A' document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance 'E' earlier document but published on or after the international filling date 'L' document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) 'O' document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means 'P' document published prior to the international filling date but later than the priority date claimed	 *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. *&* document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search 29 November 2000	Date of mailing of the international search report $06/12/2000$
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Vollering, J

1

THIS PAGE BLANK (USPIC.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT



International Application No
PCT 00/00129

	tion) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	DE 195 29 316 A (ZINSER TEXTILMASCHINEN GMBH) 13 February 1997 (1997-02-13) page 1-4; figures 1-18	1,4
(EP 0 771 735 A (FAB. ASIENTOS VEHICULOS IND.) 7 May 1997 (1997-05-07) page 1-6; figures 1-10	

1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information patent family members

Internation	el Application No
PCT.	00/00129

					
Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date
US 4542930	Α	24-09-1985	NONE		
DE 19734348	Α	11-02-1999	NONE		
FR 2763917	Α	04-12-1998	NONE		
GB 257488	Α		NONE		
DE 19529316	Α	13-02-1997	NONE		
EP 771735	A	07-05-1997	ES 103019 ES 103275 AU 462399 BR 960628 JP 951223 CA 218806 CN 114986 WO 962533	4 U 6 A 3 A 6 T 7 A 1 A	16-07-1995 16-06-1996 04-09-1996 23-09-1997 09-12-1997 22-08-1996 14-05-1997 22-08-1996

Translation



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 6746/00 P	FOR FURTHER ACTI	CTION SeeNotificationofTransmittalofInternational Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)			
International application No.	International filing date (day/month/year)	Priority date (day/month/year)		
PCT/EP00/08584	02 September 200	0 (02.09.00)	23 September 1999 (23.09.99)		
International Patent Classification (IPC) or n B29C 71/04	ational classification and II	PC			
Applicant	NEYER, Ar	ıdreas			
This international preliminary exam- and is transmitted to the applicant ac-		pared by this Intern	ational Preliminary Examining Authority		
2. This REPORT consists of a total of	8 sheets, inc	luding this cover s	heet.		
	r this report and/or sheets c	ontaining rectifica	on, claims and/or drawings which have been tions made before this Authority (see Rule		
These annexes consist of a to	tal of shee	ets.			
3. This report contains indications relat	3. This report contains indications relating to the following items:				
I Basis of the report					
II Priority	11 Priority				
	Non-catallish control is being with accorded to control in a catallist of the catallist in				
IV Lack of unity of inve	ention				
V Reasoned statement citations and explana	under Article 35(2) with re ations supporting such state	gard to novelty, in ment	ventive step or industrial applicability;		
VI Certain documents c	ited				
VII Certain defects in the	e international application				
VIII Certain observations	on the international applic	ation			
Date of submission of the demand	Da	te of completion o	f this report		
08 February 2001 (08.0	22.01)	29 No	vember 2001 (29.11.2001)		
Name and mailing address of the IPEA/EP	Αι	uthorized officer			
Facsimile No.		Telephone No.			

Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (July 1998)

I.	Basis	of the re	port	
1.	With	regard to	the elements of the international application:*	
		the inte	rnational application as originally filed	
	\boxtimes	the des	cription:	
		pages	1-10	, as originally filed
		pages		, filed with the demand
		pages	, filed with the letter of	
	\square	· -		
		the clai	ms:	, as originally filed
		pages	, as amended (together	
		pages	, as amended (together	, filed with the demand
		pages pages	1-11 , filed with the letter of _	·
	K21	pages	, med with the letter of	
	\boxtimes	the dra	-	
		pages	1/3-3/3	, as originally filed
		pages		, filed with the demand
		pages	, filed with the letter of	
		the seque	nce listing part of the description:	
		pages		, as originally filed
		pages		
		pages	, filed with the letter of	
2.	the in	nternation e elemen the lan the lan	to the language, all the elements marked above were available or furnished to the hal application was filed, unless otherwise indicated under this item. Its were available or furnished to this Authority in the following language guage of a translation furnished for the purposes of international search (under Ruguage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). It guage of the translation furnished for the purposes of international preliminary).	which is:
3.	With preli	minary e contair filed to	to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application in written form. gether with the international application in computer readable form.	tional application, the international
	님		ed subsequently to this Authority in written form.	
	H		ed subsequently to this Authority in computer readable form.	
			atement that the subsequently furnished written sequence listing does not tional application as filed has been furnished.	go beyond the disclosure in the
			atement that the information recorded in computer readable form is identical amished.	to the written sequence listing has
4.		The an	nendments have resulted in the cancellation of:	
			the description, pages	
			the claims, Nos.	
			the drawings, sheets/fig	
5.			port has been established as if (some of) the amendments had not been made, si the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**	nce they have been considered to go
*	in th	acement : is report 70.17).	cheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invita as "originally filed" and are not annexed to this report since they do no	ntion under Article 14 are referred to to contain amendments (Rule 70.16
**		•	ent sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and anne	xed to this report.
	•	•	-	-

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No. CT/EP 00/08584

YES

NO

V.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement					
1.	Statement					
	Novelty (N)	Claims	1-5, 8-10	YES		
		Claims	6, 7, 11	NO		
	Inventive step (IS)	Claims		YES		
		Claims	1-5, 8-10	NO		
	Industrial applicability (IA)	Claims	1-11	NEC		

2. Citations and explanations

Reference is made to the following documents:

Claims

D1: SCHÖSSER A. ET AL.: "Optical components in polymers" 12 July 1995, PROCEEDINGS OF THE SPIE, US, SPIE, BELLINGHAM, VA, VOL. 2540, PAGES 110-117 XP002142807, indicated in the application D2: WO-A-99/51422 (MAX PLANCK GESELLSCHAFT; STUKE MICHAEL (DE); LAPCZYNA MARKUS (DE);) 14 October 1999, indicated in the application D4: EP-A-0 589 351 (BASF MAGNETICS GMBH) 30 March 1994

D5: WO-A-94/29400 (PHARMACIA LKB BIOTECH; OEHMAN OVE (SE)) 22 December 1994 & EP-A-O 738 306, 23 October 1996, indicated in the application
D6: US-A-5 589 860 (UMEGAKI TAKASHI ET AL.) 31
December 1996.

A: Novelty

Regarding independent Claim 1 and dependent Claims 2 to 5

1. Independent Claim 1 is considered to be novel since none of the citations discloses all its features.

Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994)

THIS PAGE BLANK (USP. C

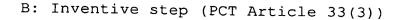
In this respect, dependent Claims 2-5, which refer back to Claim 1, are also novel.

Regarding independent Claim 6 and dependent Claims 7 to 10

- 2. D2 indicates the feature of independent Claim 6 in lines 26-30 on page 8, namely an object produced using at least two workpieces which are joined together without using foreign substances, recesses, in particular channel-shaped recesses, being introduced at least in one contact surface. The feature of independent Claim 6 is therefore not novel (PCT Article 33(2)).
- 3. The same document D2 indicates the feature of dependent Claim 7 in lines 6-9 on page 9, namely that the recesses are in the form of microstructures and/or nanostructures. The feature of dependent Claim 7 is therefore likewise not novel (PCT Article 33(2)).
- 4. Dependent Claims 8 to 10 contain features which are not disclosed in this connection in the cited prior art. These features can therefore be regarded as novel.

Regarding independent Claim 11

5. D2 (page 11, Claim 22) and D5 (page 1, line 7) describe the use of the object as a microanalysis unit and/or microreactor unit. The feature of independent Claim 11 is therefore not novel (PCT Article 33(2)).



The process steps of independent Claim 1 of the present application cannot be regarded as inventive (PCT Article 33(3)) for the following reasons:

Besides documents D5 and D6, in particular D2 can be regarded as closest prior art. That document discloses (see the abstract and page 2, lines 13-22) a process for joining together two adjacent workpieces (in particular microstructures or nanostructures) made of a plastics material, in which process

- the two workpieces are placed <u>in</u> their proper position relative to one another (implicit);
- and, subsequently, for the two workpieces to be joined together, at least the outer layer, which is optionally modified in each case, is heated at least in the region of its surface to a temperature that is above the glass transition temperature of the corresponding workpiece.

The process of Claim 1 differs from the citations in that the intended contact surface of at least one of the two workpieces, by means of which one workpiece adjoins the other when joined together, is subjected at least in sections prior to its positioning to irradiation of such high energy that the glass transition temperature is reduced in an outer layer, and

- subsequently, for both workpieces to be joined together, at least the outer layer modified in each case by the irradiation process is heated at least in the region of its surface to a temperature which

is

above the glass transition temperature of the outer layer modified by irradiation and yet
below the glass transition temperature of the regions of the corresponding workpiece that have not been modified in this regard.

The problem to be solved by the present invention can therefore be seen as that of modifying the outer layers of the workpieces in a process for joining together two adjacent microstructured workpiece surfaces made of a plastics material without using foreign substances such that the partly melted surface of the microstructures or nanostructures cannot be crushed when pressure is applied to join together the workpieces.

The problem can be solved by, for example, introducing an intermediate layer with a melting point which is <u>below</u> the melting points of the two surfaces to be joined together; see D5: page 2, lines 3 and 7f. and D6: page 4, line 35 and page 6, line 11. As a result, when up to Tg of the intermediate layer is heated in the case of the mutually positioned workpieces only the intermediate layer softens rather than the entire microstructures or nanostructures of one of the workpiece surfaces.

As regards the feature "production of an intermediate layer", document D1 describes the possibility of reducing the glass transition temperature (page 1, paragraph 3) in an outer layer by carrying out high-energy irradiation (page 1, paragraph 1). This is also disclosed in D4 (see page 1, lines 4-12, 19-24, 36-41). This feature

Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994)

THIS PAGE BLANK (USPIG,

CT/EP 00/08584

therefore offers the same advantages as the present application (production of an intermediate layer that is free of foreign substances and has a glass transition temperature Tg which is lower than that of the actual microstructured or nanostructured material).

The fundamentally novel/distinguishing feature of the process in independent Claim 1 of the application for protection is therefore clearly disclosed in D1. A person skilled in the art would consider the inclusion of this feature in the process described in D2 or D5 to be a measure for solving the stated problem (i.e. the exchange of one process step with a step which achieves the same purpose, in this instance, "production of an intermediate layer with a lower Tg"). The combination of the teaching of D2 and D1 therefore appears to be obvious to a person skilled in the art. Consequently, the features of independent Claim 1 cannot be regarded as inventive (PCT Article 33(3)).

Regarding dependent Claims 2 to 5

2. Dependent Claims 2 to 5 do not contain any features which in combination with the features of independent Claim 1 lead to a novel or inventive independent Claim 1 (PCT Article 33(3)). This is in particular for the following reason:

According to Claim 2, the entire contact surface is subjected to the high-energy irradiation process. This is irrelevant for the process *per se* and is also obvious to a person skilled in the art, since a

partial covering of the irradiation surface in the microstructured area entails additional cost. Provided that this is not mandatory, the entire surface is exposed to irradiation.

- 3. D2 describes in line 15 on page 6 the feature of Claim 3, namely that the heating step is carried out when the two workpieces are subjected to pressure to bring them together.
- 4. Furthermore, D2 describes in line 20 on page 6 the feature of Claim 4, namely that the two workpieces placed in their proper position relative to one another are heated so as to be joined together.
- 5. The prior art does not explicitly indicate that the contact surfaces of both workpieces are subjected to high-energy irradiation so as to form a modified outer layer in each case. It is obvious to a person skilled in the art, however, to treat both surfaces so that he may ensure that the joining together of both surfaces (entanglement of the melted molecular chains) is more successful than the mere adhesion of one melted surface (van der Waals forces) to an unmelted surface.

Regarding Claims 8 to 10, which are dependent on independent Claim 6

6. Dependent Claims 8 to 10 clearly comprise merely simple structural features, from which it is not obvious whether and to what extent they involve an inventive step. Furthermore, the features are irrelevant for the process.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No. PCT 00/08584

VII. Certain defects in the international applic
--

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

1. In Claim 11, the German word
 "Mikroreaktoreaktorheit" appears to clearly imply
 "Mikroreaktoreinheit".

THIS PAGE BLANK (USFIG,

VERTRAG ÜBER INTERNATIONALE ZUSAN GEBIET DES PATENTWESENS

0 3 DEC 2001

ENARBEIT AUF DEM

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 6746/00 P	WEITERES VORGEH		lung über die Übersendung des internationaler Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)		
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatu	um <i>(Tag/Monat/Jahr)</i>	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag)		
PCT/EP00/08584	02/09/2000		23/09/1999		
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder B29C71/04	nationale Klassifikation und IPI	K			
Anmelder		-			
NEYER, Andreas et al.					
Dieser internationale vorläufige Prü Behörde erstellt und wird dem Anm			onalen vorläufigen Prüfung beauftragten		
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesam	t 8 Blätter einschließlich di	ieses Deckblatts.			
und/oder Zeichnungen, die geä Behörde vorgenommenen Beri	Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT). Diese Anlagen umfassen insgesamt 2 Blätter.				
	···				
3. Dieser Bericht enthält Angaben zu	folgenden Punkten:		<u>.</u>		
I ⊠ Grundlage des Berichts	5				
II □ Priorität					
_					
IV Mangelnde Einheitlichk					
	ig nach Artikel 35(2) hinsich earkeit; Unterlagen und Erk		der erfinderischen Tätigkeit und der zung dieser Feststellung		
VI ☐ Bestimmte angeführte	Unterlagen				
VII ⊠ Bestimmte Mängel der	internationalen Anmeldung	g			
VIII Bestimmte Bemerkung	en zur internationalen Anm	neldung			
Datum der Einreichung des Antrags	Da	atum der Fertigstellu	ng dieses Berichts		
08/02/2001	29	9.11.2001			
Name und Postanschrift der mit der internation Prüfung beauftragten Behörde:	nalen vorläufigen Be	evollmächtigter Bedie	ensteter (STATE OF STATE OF ST		
Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656		fans, P			
Fax: +49 89 2399 - 4465	· '	el. Nr. +49 89 2399 7	236		

THIS PAGE BLANK (USPTO)

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/08584

I. Grundlage des	Berichts
------------------	-----------------

١.	Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (<i>Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)): Beschreibung, Seiten:</i>					s "ursprünglich
	1-10)	ursprüngliche Fassung			
	Pat	entansprüche, Nr	.:			
	1-1	1	eingegangen am	19/09/2001	mit Schreiben vom	18/09/2001
	Zei	chnungen, Blätter	:			
	1/3-	3/3	ursprüngliche Fassung			
2.	die	internationale Anm	he: Alle vorstehend genann neldung eingereicht worden i chts anderes angegeben ist.	st, zur Verfügung	standen der Behörde i oder wurden in diese	n der Sprache, in der r eingereicht, sofern
		Bestandteile stand gereicht; dabei han	den der Behörde in der Sprad delt es sich um	che: zur Verfügu	ung bzw. wurden in die	eser Sprache
		die Sprache der Ü Regel 23.1(b)).	Jbersetzung, die für die Zwe	cke der internatio	nalen Recherche eing	gereicht worden ist (nac
		die Veröffentlichu	ngssprache der internationa	len Anmeldung (r	nach Regel 48.3(b)).	•
			Übersetzung, die für die Zwe 5.2 und/oder 55.3).	cke der internatio	nalen vorläufigen Prü	fung eingereicht worder
3.			internationalen Anmeldung o ge Prüfung auf der Grundlag			
		in der internationa	alen Anmeldung in schriftlich	er Form enthalter	n ist.	
			er internationalen Anmeldung			worden ist.
		bei der Behörde r	nachträglich in schriftlicher F	orm eingereicht w	vorden ist.	
		bei der Behörde n	nachträglich in computerlesb	arer Form einger	eicht worden ist.	
			ß das nachträglich eingereid alt der internationalen Anme			
			ß die in computerlesbarer Fo entsprechen, wurde vorgele		ormationen dem schrif	tlichen
4.	Auf	arund der Änderun	gen sind folgende Unterlage	en fortgefallen:		

THIS PAGE BLANK (USPTG)



Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/08584

		Beschreibung,	Seiten:		
		Ansprüche,	Nr.:		
		Zeichnungen,	Blatt:		
5.		angegebenen Gründ eingereichten Fassu	len nach Auffass ng hinausgehen	ung der Behör (Regel 70.2(c	en) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den de über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich)). n, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht
6.	Etw	aige zusätzliche Bem	erkungen:		
V.	Beg gew	ründete Feststellun verblichen Anwendb	g nach Artikel 3 arkeit; Unterlag	5(2) hinsichtl en und Erklä	ich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und de rungen zur Stützung dieser Feststellung
1.	Fes	tstellung			
	Neu	nheit (N)	Ja: Nein	Ansprüche : Ansprüche	1-5, 8-10 6, 7, 11
	Erfir	nderische Tätigkeit (E		Ansprüche : Ansprüche	1-5, 8-10
	Gev	verbliche Anwendbarl		Ansprüche : Ansprüche	1-11
2.		erlagen und Erklärung ne Beiblatt	gen		
1/1	. D-	stimmts Mängel der	internationalan	Anmoldung	

VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist: siehe Beiblatt

THIS PAGE BLANK (USPTG)





Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

- D1: SCHÖSSER A. ET AL: 'Optical components in polymers' 12. Juli 1995, PROCEEDINGS OF THE SPIE,US,SPIE, BELLINGHAM, VA, VOL. 2540, PAGES 110-117 XP002142807 in der Anmeldung erwähnt
- D2: WO 99 51422 A (MAX PLANCK GESELLSCHAFT ;STUKE MICHAEL (DE); LAPCZYNA MARKUS (DE);) 14. Oktober 1999 in der Anmeldung erwähnt
- EP 0 589 351 (BASF MAGNETICS GMBH) 30. März 1994 D4:
- D5: WO 94 29400 (PHARMACIA LKB BIOTECH ;OEHMAN OVE (SE)) 22. Dezember 1994 & EP 0 738 306, 23. Oktober 1996 in der Anmeldung erwähnt
- D6: US 5 589 860 (UMEGAKI TAKASHI ET AL) 31. Dezember 1996

A: Neuheit

Zum unabhängigen Anspruch 1 und den abhängigen Ansprüchen 2 bis 5

Der unabhängige Anspruch 1 ist als neu zu erachten, da keines der zitierten 1. Dokumente alle seine Merkmale offenbart. Insofern sind auch die auf ihn rückbezogenen abhängigen Ansprüche 2-5 neu.

Zum unabhängigen Anspruch 6 sowie den abhängigen Ansprüchen 7 bis 10

- D2 zeigt auf Seite 8, Zeilen 26 -30 das Merkmal des unabhängigen Anspruchs 6: 2. einen Gegenstand, hergestellt aus zumindest zwei, miteinander fremdstofffrei verbundenen Werkstücken, wobei zumindest in eine Kontaktfläche der beiden Werkstücke Vertiefungen, insbesondere kanalartige, eingebracht sind. Das Merkmal des unabhängigen Anspruchs 6 ist daher nicht neu (Artikel 33(2) PCT).
- Das gleiche Dokument D2 zeigt auf Seite 9, Zeile 6-9 das Merkmal des abhängigen 3. Anspruchs 7, daß die Vertiefungen als Mikro- und/oder Nanostrukturen ausgebildet sind. Das Merkmal des abhängigen Anspruchs 7 ist daher ebenfalls nicht neu (Artikel 33(2) PCT).

THIS PAGE BLANK (USPTO)





Die abhängigen Ansprüche 8 bis 10 enthalten Merkmale, welche aus dem zitierten 4. Stand der Technik in diesem Zusammenhang nicht offenbart werden. Sie können daher als neu erachtet werden.

Zum unabhängigen Anspruch 11

- D2 (Seite 11, Anspruch 22) sowie D5 (Seite 1, Zeile 7) beschreiben die Verwendung 5. des Gegenstandes als Mikroanalyseeinheit und/oder Mikroreaktoreinheit. Das Merkmal des unabhängigen Anspruchs 11 ist daher nicht neu (Artikel 33(2) PCT).
- B: Erfinderische Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT)
- Die Verfahrensschritte des unabhängigen Anspruchs 1 der vorliegenden Anmeldung 1. können aus folgenden Gründen nicht als erfinderisch betrachtet werden (Artikel 33(3) PCT):

Neben den Dokument D5 und D6 kann insbesondere D2 als nächstliegender Stand der Technik angesehen werden. Es offenbart (vgl. die Zusammenfassung und Seite 2, Zeile 13-22) ein Verfahren zum fremdstofffreien Verbinden von zwei aneinander grenzenden Werkstücken (insbesondere von Mikro- bzw. Nanostrukturen) aus Kunststoff, wobei

- die beiden Werkstücke in ihre bestimmungsgemäße Position zueinander gebracht werden (implizit)
- anschließend zum Herstellen der Verbindung der beiden Werkstücke zumindest die gegebenenfalls jeweils modifizierte Randschicht wenigstens im Bereich ihrer Oberfläche auf eine Temperatur erwärmt wird, die oberhalb der Glasübergangstemperatur des jeweiligen Werkstückes liegt.

Von den zitierten Dokumenten unterscheidet sich des Verfahren des Anspruchs 1 dadurch, daß die vorgesehene Kontaktfläche zumindest eines der beiden Werkstücke, mit der dieses in der Verbindung an das andere Werkstück grenzt, vor dem Positionieren wenigstens bereichsweise einer solchen energiereichen Strahlung ausgesetzt wird, daß die Glasübergangstemperatur in einer Randschicht abgesenkt wird, und

anschließend zum Herstellen der Verbindung der beiden Werkstücke zumindest

THIS PAGE BLANK (USPTG)

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT



die durch den Bestrahlungsvorgang jeweils modifizierte Randschicht wenigstens im Bereich ihrer Oberfläche auf eine Temperatur erwärmt wird, die

- oberhalb der Glasübergangstemperatur der durch die Bestrahlung modifizierten Randschicht, jedoch
- unterhalb der Glasübergangstemperatur der diesbezüglich unmodifizierten Bereiche des jeweiligen Werkstückes liegt.

Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, bei einem Verfahren zum fremdstofffreien Verbinden zweier aneinandergrenzender mikrostrukturierter Werkstückoberflächen aus Kunststoff die Randschichten der Werkstücke so zu modifizieren, daß ein Zerquetschen der teilweise aufgeschmolzenen Oberfläche der Mikro- bzw. Nanostrukturen beim Aufbringen des Verbindungsdrucks verhindert wird.

Die Aufgabe kann z. B. durch Einbringen einer Zwischenschicht gelöst werden, deren Schmelzpunkt unterhalb der Schmelzpunkte der beiden zu verbindenden Oberflächen liegt (vgl. dazu D5: Seite 2, Zeile 3 u. 7f bzw. D6: Seite 4, Zeile 35 u. Seite 6, Zeile 11). Dies hat zur Folge, daß in den zueinander positionierten Werkstücke bei einem Aufheizen bis auf Tg der Zwischenschicht nur die Zwischenschicht aufweicht und nicht die gesamte Mikro- bzw. Nanostrukturen eine der Werkstückoberflächen.

Dokument D1 beschreibt hinsichtlich des Merkmals "Erzeugen einer Zwischenschicht" die Möglichkeit des Absenken der Glasübergangstemperatur (Seite 1, Absatz 3) in einer Randschicht durch Bestrahlen mit energiereichen Strahlung (Seite 1, Absatz 1). Gleiches offenbart ebenfalls D4 (vgl. Seite 1, Zeile 4-12, 19-24, 36-41). Dieses Merkmal liefert also die gleichen Vorteile wie in der vorliegenden Anmeldung (Erzeugen einer fremdstofffreien Zwischenschicht mit einer Glasübergangstemperatur Tg, die niedriger ist als die des eigentlichen, mikrooder nanostrukturierten Materials.

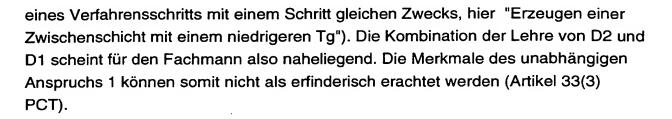
Das grundsätzlich neue/entscheidende Merkmal des Verfahrens im unabhängigen Anspruch 1 des Schutzbegehrens wird also in D1 deutlich offenbart. Der Fachmann würde die Aufnahme dieses Merkmals in das in D2 bzw. D5 beschriebene Verfahren als eine Maßnahme zur Lösung der gestellten Aufgabe ansehen (i.e. Austausch

THIS PAGE BLANK (USPTO)









Zu den abhängigen Ansprüchen 2 bis 5

- 2. Die abhängigen Ansprüche 2 bis 5 weisen keine Merkmale auf, welche in Verbindung mit den Merkmalen des unabhängigen Anspruchs 1 zu einem neuen oder erfinderischen unabhängigen Anspruch 1 führen (Artikel 33(3) PCT). Die Begründung ist im einzelnen:
 - Laut Anspruch 2 wird die gesamte Kontaktfläche dem energiereichen Bestrahlungsprozess unterworfen wird. Dies ist für den Prozeß an sich unerheblich und auch für den Fachmann naheliegend, da eine teilweise Abdeckung der Bestrahlungsfläche im Mikrobereich zusätzlichen Aufwand bedeutet. Sofern dies also nicht zwingend erforderlich ist, wird die ganze Fläche bestrahlt.
- D2 beschreibt auf Seite 6, Zeile 15 das Merkmal des Anspruch 3, daß der Schritt 3. des Erwärmen erfolgt, wenn die beiden Werkstücke unter einen zueinander gerichteten Pressdruck gestellt sind.
- D2 beschreibt desweiteren auf Seite 6, Zeile 20 das Merkmal des Anspruchs 4, daß 4. die beiden in ihre bestimmungsgemäße Position zueinander gebrachten Werkstücke zum Herstellen der Verbindung erwärmt werden.
- 5. Daß die Kontaktflächen von beiden Werkstücken durch die energiereiche Strahlung zum Ausbilden jeweils einer modifizierten Randschicht bestrahlt werden, wird nicht ausdrücklich im Stand der Technik erwähnt. Es ist für den Fachmann jedoch naheliegend, beide Oberflächen zu behandeln, da er so sichergehen kann, daß die Anbindung beider Flächen aneinander (Verschlaufung der aufgeschmolzen Molekülketten) so besser erfolgt, als das reine Anhaften einer aufgeschmolzenen Fläche (Van-der-Waals-Kräfte) an eine nicht aufgeschmolzene.

THIS PAGE BLANK (USPTG)



INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT

Zu den abhängigen Ansprüchen 8 bis 10 des unabhängigen Anspruchs 6

6. Die abhängigen Ansprüche 8 bis 10 beinhalten offensichtlich lediglich einfache konstruktive Merkmale, bei denen nicht ersichtlich ist, daß und inwiefern sie auf einer erfinderische Tätigkeit beruhen. Darüber hinaus sind die Merkmale für das Verfahren unerheblich.

Zu Punkt VII

Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

1. In Anspruch 11 scheint mit dem Wort "Mikroreaktoreaktorheit" wohl "Mikroreaktoreinheit" gemeint zu sein.



PCT/EP 00/08584
Prof. Dr.-Ing. Andreas Neyer

18.09.2001

Geänderte Patentansprüche

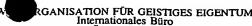
- 1. Verfahren zum fremdstofffreien Verbinden von zwei aneinander grenzenden Werkstücken (2, 3; 5, 6) aus Kunststoff, dadurch gekennzeichnet, daß
 - die vorgesehene Kontaktfläche (K) zumindest eines der beiden Werkstücke (2, 5; bzw. 3, 6), mit der dieses in der Verbindung an das andere Werkstück (3, 6 bzw. 2, 5) grenzt, wenigstens bereichsweise einer solchen energiereichen Strahlung ausgesetzt wird, daß die Glasübergangstemperatur in einer Randschicht (R, R') abgesenkt wird,
 - die beiden Werkstücke (2, 3; 5, 6) in ihre bestimmungsgemäße
 Position zueinander gebracht werden und
 - anschließend zum Herstellen der Verbindung der beiden Werkstücke (2, 3; 5, 6) zumindest die durch den Bestrahlungsvorgang jeweils modifizierte Randschicht (R, R') wenigstens im Bereich ihrer Oberfläche auf eine Temperatur erwärmt wird, die oberhalb der Glasübergangstemperatur der durch die Bestrahlung modifizierten Randschicht (R, R'), jedoch unterhalb der Glasübergangstemperatur der diesbezüglich unmodifizierten Bereiche des jeweiligen Werkstückes (2, 3; 5, 6) liegt.
- 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die gesamte Kontaktfläche (K) dem energiereichen Bestrahlungsprozess unterworfen wird.
- Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Schritt des Erwärmens erfolgt, wenn die beiden Werkstücke (2, 3; 5, 6) unter einen zueinander gerichteten Pressdruck gestellt sind.
- 4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden in ihre bestimmungsgemäße Position zueinander gebrachten Werkstücke (2, 3; 5, 6) zum Herstellen der

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Verbindung erwärmt werden.

- 5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Kontaktflächen von beiden Werkstücken (2, 3) durch die energiereiche Strahlung zum Ausbilden jeweils einer modifizierten Randschicht (R, R') bestrahlt werden.
- 6. Aus zumindest zwei, miteinander fremdstofffrei verbundenen Werkstücken (2, 3; 5, 6) gebildeter Gegenstand (1, 4) hergestellt nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß in zumindest in eine Kontaktfläche (K) der beiden Werkstücke (2, 5) Vertiefungen (V), insbesondere kanalartige eingebracht sind.
- 7. Gegenstand nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Vertiefungen (V) als Mikro- und/oder Nanostrukturen ausgebildet sind.
- 8. Gegenstand nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest eines der beiden Werkstücke (6) auf seiner Kontaktfläche befindliche Elektroden (E), insbesondere strukturierte Dünnschichtelektroden aufweist.
- 9. Gegenstand nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die auf der Kontaktfläche befindlichen Elektroden (E) dem einen Werkstück (6) und die kanalartigen Vertiefungen (V) dem anderen Werkstück (5) zugeordnet sind und die Elektroden zumindest bereichsweise eine Wand einer verschlossenen Vertiefung (V) nach dem Verbinden der beiden Werkstücke (5, 6) bilden.
- 10. Gegenstand nach einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest eines der beiden Werkstücke als mikround/oder nanostrukturiertes Filter ausgebildet wird.
- 11. Verwendung eines Gegenstandes nach einem der Ansprüche 6 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß dieser als Mikroanalyseeinheit und/oder Mikroreaktoreaktoreinheit eingesetzt ist.

THIS PAGE BLANK (USP.)





PCT
W RGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6: (11) Internationale Veröffentlichungsnummer: **WO 99/51422** A1 B29C 65/18 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 14. Oktober 1999 (14.10.99) (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP99/02238 (81) Bestimmungsstaaten: JP, US, europäisches Patent (AT, BE,

(30) Prioritätsdaten:

198 15 632.4

(22) Internationales Anmeldedatum:

7. April 1998 (07.04.98)

1. April 1999 (01.04.99)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V. [DE/DE]; Hofgartenstrasse 2, D-80539 München (DE).

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): STUKE, Michael [DE/DE]: Auf der Lieth 36, D-37077 Göttingen (DE). LAPCZYNA, Markus [DE/DE]; Am Feuerschanzengraben 10, D-37083 Göttingen (DE). MÜLLER, Kurt [DE/DE]; Brombeerweg 8, D-37077 Göttingen (DE).
- (74) Anwälte: WEICKMANN, H. usw.; Kopernikusstrasse 9, D-81679 München (DE).

CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

- (54) Title: ADHESIVE-FREE POLYMER COMPONENT JOINTS FOR PRODUCING CLOSED MICRO- AND NANO-CHANNEL **STRUCTURES**
- (54) Bezeichnung: KLEBSTOFF-FREIE VERBINDUNGEN VON POLYMERBAUTEILEN ZUR ERZEUGUNG VON GESCHLOSSE-NEN MIKRO- UND NANOKANALSTRUKTUREN

(57) Abstract

The invention relates to a method for producing polymer components with hollow structures contained therein, e.g., in the form of closed micro- and/or nano-channels. According to the inventive method, no adhesives are used. The invention also relates to the polymer parts obtained using this method and to their use in detection procedures.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Polymerbauteilen mit darin enthaltenen Hohlstrukturen, z.B. in Form von geschlossenen Mikro- oder/und Nanokanalen, bei dem keine Klebstoffe eingesetzt werden. Weiterhin betrifft die Erfindung die durch das Verfahren erhältlichen Polymerteile und deren Verwendung in Nachweisverfahren.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
ΑU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neusceland	ZW	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PŁ	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

WO 99/51422 PCT/EP99/02238 _

Klebstoff-freie Verbindungen von Polymerbauteilen zur Erzeugung von geschlossenen Mikro- und Nanokanalstrukturen

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Polymerbauteilen mit darin enthaltenen Hohlstrukturen, z.B. in Form von geschlossenen Mikrooder/und Nanokanälen, bei dem keine Klebstoffe eingesetzt werden.
Weiterhin betrifft die Erfindung die durch das Verfahren erhältlichen Polymerteile und deren Verwendung in Nachweisverfahren.

Polymerbauteile, z.B. Kunststoff-Biochips, die in ihrem Inneren geschlossene Hohlstrukturen enthalten, wurden bisher durch ein Verfahren hergestellt, bei dem eine Kunststoffdeckschicht auf ein Vertiefungen enthaltenes Kunststoffsubstrat mit einem Klebstoff, z.B. mit einem UV-härtbaren Klebstoff, aufgeklebt wurde. Die Verwendung des Klebstoffs führte jedoch zu erheblichen Nachteilen. So wanderte der Klebstoff bei Auftrag einer zu großen Menge aufgrund von Kapillarwechselwirkungen in die Kanäle und machte sie zumindest teilweise unpassierbar. Andererseits traten bei Verwendung von zu geringen Klebstoffmengen Totvolumina in direkter Nachbarschaft zu den Kanälen auf. Darüber hinaus war das Verfahren sehr umständlich, da unter einem Mikroskop gearbeitet werden mußte. Schließlich verschlechterten sich aufgrund der Anwesenheit des Klebstoffs auch die chemischen oder/und spektroskopischen Eigenschaften des Kunststoffbauteils.

Aus DE-A-40 22 793 ist es bekannt, mittels eines erhitzten Schweißstempels eine Polymerfolie auf eine Mulden enthaltende Polymerplatte zu schweißen, ohne die Polymerplatte oder die Polymerfolie vorher zu erwärmen. Durch den Druck des Schweißstempel entstehen punktförmig gerasterte Verbindungsnähte. Der Schweißstempel wird auf eine Temperatur

5

10

15

20

25

5 .

10

20

25

30

von 250 bis 300°C erhitzt (Spalte 4, Zeilen 63-65), so daß chemische Modifizierungen der Polymermaterialien in Verbindung mit einer evtl. Verringerung der Transparenz bzw. Erhöhung der Basisfluoreszenz auftreten können. Weiterhin entstehen in Nachbarschaft der Verbindungsnähte unerwünschte Totvolumina.

Die der vorliegenden Erfindung zugrundeliegende Aufgabe bestand somit darin, ein Verfahren zur Herstellung von mit Hohlstrukturen versehenen Kunststoff- bzw. Polymerbauteilen bereitzustellen, bei dem die zuvor genannten Nachteile des Standes der Technik mindestens teilweise vermieden werden.

Gelöst wird diese Aufgabe durch ein Verfahren zur Herstellung von Polymerbauteilen umfassend die Schritte:

- 15 (a) Bereitstellen eines Polymersubstrats, das auf zumindest einer Oberfläche Vertiefungen aufweist,
 - (b) Aufbringen einer Polymerabdeckung auf eine Vertiefungen aufweisende Oberfläche des Substrats,
 - (c) Aufheizen des Substrats mit der darauf befindlichen Abdeckung auf eine Temperatur, die mindestens so hoch wie die Glasübergangstemperatur des Substrats oder/und der Abdeckung ist, und
 - (d) Abkühlen.

Schritt (a) des erfindungsgemäßen Verfahrens umfaßt die Bereitstellung eines Polymersubstrats mit offenen Vertiefungen auf einer Oberfläche. Auf diese Oberfläche wird eine Abdeckung aufgebracht, um auf diese Weise ein Polymerbauteil mit nach oben hin geschlossenen Hohlstrukturen herzustellen. Die hierfür verwendeten Polymersubstrate und Polymerabdeckungen werden aus in der Masse verarbeitbaren thermoplastischen Kunststoffen, vorzugsweise aus Acrylpolymeren, Polycarbonaten, Polystyrolen sowie Copolymeren und Gemischen davon ausgewählt. Vorzugsweise werden Polymersubstrat und Polymerabdeckung aus Acrylpolymeren, wie etwa

10

15

20

25

30

Polyacylat-, Polymethacrylat und insbesondere Poly(methylmethacrylat)polymeren oder Polycarbonaten ausgewählt.

Das Polymersubstrat weist zumindest auf einer Oberfläche Vertiefungen auf. Diese Vertiefungen haben vorzugsweise eine Breite oder/und Tiefe im Bereich von 10 nm bis 2 mm, besonders bevorzugt von 100 nm bis 1 mm und am meisten bevorzugt 1 μ m bis 500 μ m. Die Vertiefungen umfassen vorzugsweise Strukturen in Form von Kanälen.

Auf dieses Substrat wird durch das erfindungsgemäße Verfahren eine Polymerabdeckung, beispielsweise in Form einer Polymerfolie, ohne Verwendung von Klebstoffen auflaminiert. Dabei werden Substrat und Abdeckung vorzugsweise aus gleichartigen, insbesondere aus denselben Polymermaterialien ausgewählt. Weiterhin bevorzugt ist, daß zumindest die Abdeckung und insbesondere sowohl die Abdeckung als auch das Substrat aus optisch transparenten, d.h. im Bereich des visuellen oder/und UV-Lichts transparenten Materialien bestehen.

Zur Herstellung des Substrats mit einer Vertiefungen aufweisenden Oberfläche kann zunächst eine Kontaktmaske erzeugt werden und zwar indem man in eine Siliciummembran unter einer Chlorgasatmosphäre die gewünschten Mikrostrukturen mit einem Laser einätzt. Diese Kontaktmaske wird dann auf das Kunststoffsubstrat aufgelegt, und mit Laserlicht, z.B. mit einem UV-Vakuumlaser, bestrahlt, wobei die gewünschten Kanäle in den Kunststoff durch Ablation eingefräst werden. Die Einfrästiefe kann exakt mit dem Laser eingestellt werden und beträgt beispielsweise 100 nm pro Belichtungsvorgang. Die auf diese Weise erhaltenen Kanäle haben eine sehr glatte Oberfläche. Nach Entfernen der Maske erhält man dann das für das erfindungsgemäße Verfahren einsetzbare Polymersubstrat. Alternativ können die mit offenen Mikrostrukturen versehenen Substrate auch aus einer Masterform, z.B. durch Spritzguß, hergestellt werden.

Schritt (b) des erfindungsgemäßen Verfahrens umfaßt das Aufbringen einer Polymerabdeckung auf eine oder mehrere Vertiefungen aufweisende Oberflächen des Substrats. Hierzu werden die Oberfläche der Polymerabdeckung, die beispielsweise auch eine Folie sein kann, und die Oberfläche des Substrats in sauberer und möglichst glatter Form bereitgestellt. Dann wird vorzugsweise die Abdeckung auf dem Substrat positioniert und beide Teile zusammengepreßt, wobei der Anpressdruck vorzugsweise im Bereich von 0,1 bis 1000 kg/cm², z.B. 0,2-20 kg/cm², liegt.

Dann werden gemäß Schritt (c) des erfindungsgemäßen Verfahrens das Substrat mit der darauf befindlichen Abdeckung auf eine Temperatur aufgeheizt, die mindestens so hoch wie die Glasübergangstemperatur des Substrats oder/und der Abdeckung ist. Das Aufheizen erfolgt vorzugsweise in einem regelbaren Ofen langsam von der Ausgangstemperatur, z.B. Raumtemperatur, auf einen Wert knapp oberhalb der Glasübergangstemperatur eines der Polymeren. Die Glasübergangstemperatur ist von der Aufheizrate abhängig und kann vom Fachmann ohne weiteres durch einfache Versuche für unterschiedliche Materialien bestimmt werden. Vorzugsweise liegt die Aufheizdauer im Bereich von 0,5 bis 3 h, besonders bevorzugt im Bereich von 0,5 bis 1,5 h. Die Aufheiztemperatur liegt vorzugsweise in einem Bereich zwischen Glasübergangstemperatur und einer Temperatur, die 5°C über der Glasübergangstemperatur liegt. Besonders bevorzugt liegt die Aufheiztemperatur in einem Bereich zwischen 0,5 und 3°C über der Glasübergangstemperatur.

25

30

5

10

15

20

Nach Erreichen der Aufheiztemperatur werden das Substrat und die darauf befindliche Abdeckung vorzugsweise für eine bestimmte Zeitdauer im Bereich der Aufheiztemperatur gehalten. Diese Zeitdauer beträgt vorzugsweise mindestens 15 min, besonders bevorzugt mindestens 30 min, beispielsweise 40 bis 45 min. Die Höhe der Haltetemperatur ist vorzugsweise ± 3°C bezüglich der Aufheiztemperatur.

Schritt (d) des erfindungsgemäßen Verfahrens umfaßt das Abkühlen. Vorzugsweise wird das Abkühlen bis herunter auf ca. 40°C langsam durchgeführt. Die Dauer des Abkühlens beträgt im allgemeinen mindestens 1 h, besonders bevorzugt mindestens 2 h und am meisten bevorzugt bis zu 3,5 h. Alternativ kann das Abkühlen auch innerhalb weniger Sekunden, z.B. bis zu 30 sec, erfolgen. Nach dem Abkühlen kann das fertige Polymerteil entnommen werden.

Durch das erfindungsgemäße Verfahren gelingt eine Klebstoff-freie Verbindung zwischen Polymerabdeckungen, vorzugsweise in Form von transparenten Folien, und strukturierten, vorzugsweise transparenten Polymersubstratplatten. Diese Verbindung ist mechanisch und chemisch stabil. Das Verfahren ist mit relativ geringen Temperaturen in der Nähe der Glasübergangstemperatur, vorzugsweise knapp oberhalb der Glasübergangstemperatur durchführbar. Es entstehen keine Reaktionsprodukte, so daß das Verfahren extrem sauber und biokompatibel ist. Insbesondere werden keine verringerte Transparenz und keine erhöhte Fluoreszenz bei dem auf diese Weise erhältlichen Bauteil gemessen. Bei Verwendung von gleichartigen Abdeckungs- und Substratmaterialien entsteht ein Bauteil, welches nur aus einem einzigen Material besteht, und gegenüber mehrkomponentigen Systemen über vorteilhafte optische und elektrische Eigenschaften verfügt. Die optische Qualität ist so groß, so daß sogar einzelne Moleküle in Kanälen der Bauteile mit gutem Signal/Rauschverhältnis nachgewiesen werden können.

25

30

10

15

20

Noch ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Polymerbauteil mit darin enthaltenen Hohlstrukturen, welches durch das zuvor beschriebene Verfahren erhältlich ist. Dieses Polymerbauteil enthält vorzugsweise als Hohlstrukturen geschlossene, d.h. nach oben hin geschlossene Kanäle mit einer Breite oder/und Tiefe von 10 nm bis 2 mm und zeichnet sich gegenüber dem aus der Stand der Technik bekannten Polymerteilen dadurch aus, daß es im Inneren, insbesondere im Bereich der

10

15

20

Hohlstrukturen, im wesentlichen oder sogar vollständig frei von Klebstoffen und thermischen Reaktionsprodukten ist. Weiterhin zeichnet sich das erfindungsgemäße Polymerteil durch eine vollflächige Verbindung im Bereich der Kontaktflächen von Substrat und Aufdeckung auf, d.h. im Bereich der Hohlstrukturen sind keine Totvolumina vorhanden. Das erfindungsgemäße Polymerteil kann für Nachweisverfahren, insbesondere in optischen oder/und elektrischen Nachweisverfahren eingesetzt werden.

Weiterhin wird die Erfindung durch das nachfolgende Beispiel beschrieben.

Beispiel 1 Herstellung eines Poly(methylmethacrylat)-Bauteils

Eine PMMA-Folie wird auf eine mit Mikro- oder/und Nanokanalstrukturen versehene Oberfläche eines PMMA-Substratblocks positioniert. Die Oberflächen beider Teile sind sauber und glatt. Beide Teile werden zwischen zwei plane Glasplatten gelegt, welche dann in eine Presse gespannt werden. Der Anpressdruck in der Presse liegt im Bereich von 0,2 bis 20 kg/cm², z.B. 2 kg/cm². Die gesamte Einheit wird dann in einem regelbaren Temperofen langsam, vorzugsweise in einer Aufheizzeit von 0,5 bis 1,5 h auf einen Wert knapp oberhalb der Glasübergangstemperatur des Polymers erhitzt. Die Glasübergangstemperatur ist dabei von der Aufheizrate abhängig. Die optimale Fügetemperatur für die genannte Aufheizgeschwindigkeit beträgt 106 ± 0,5°C.

Anschließend wird die Einheit für eine Zeit von 40 bis 45 min bei einer Temperatur zwischen 104 °C und der optimalen Fügetemperatur gehalten. Dann erfolgt eine langsame Abkühlung, vorzugsweise ≤ 3,5 h. Nach der Abkühlung kann die fertige Struktur aus der Vorrichtung entnommen werden. Die Abkühlphase kann gegebenenfalls auch erheblich verringert werden bis in den Sekundenbereich.

Beispiel 2 Herstellung eines Polycarbonat-Bauteils

Nach der in Beispiel 1 beschriebenen Methode wurde ein Polycarbonatbauteil hergestellt. Dabei wurde gefunden, daß sich auch dieses Material zur Herstellung von Bauteilen mit geschlossenen Mikro- und Nanokanalstrukturen eignet.

Die Fügetemperatur lag im Bereich zwischen 150 und 160°C.

Ansprüche

- 1. Verfahren zur Herstellung von Polymeranteilen umfassend die Schritte:
 - (a) Bereitstellen eines Polymersubstrats, das auf zumindest einer Oberfläche Vertiefungen aufweist,
 - (b) Aufbringen einer Polymerabdeckung auf eine Vertiefungen aufweisende Oberfläche des Substrats,
 - (c) Aufheizen des Substrats mit der darauf befindlichen Abdeckung auf eine Temperatur, die mindestens so hoch wie die Glasübergangstemperatur des Substrats oder/und der Abdeckung ist, und
 - (d) Abkühlen.
- Verfahren nach Anspruch 1,
 dadurch gekennzeichnet,

daß das Polymersubstrat und die Polymerabdeckung ausgewählt werden aus Acrylpolymeren, Polycarbonaten, Polystyrolen sowie Copolymeren und Gemischen davon.

20

25

5

10

 Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,

daß das Polymersubstrat und die Polymerabdeckung ausgewählt werden aus Acrylpolymeren, insbesondere Polymethylmethacrylat-Polymeren oder Polymercarbonaten.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,

daß das Substrat Vertiefungen mit einer Breite oder/und Tiefe im

Bereich von 10 nm bis 2 mm aufweist.

5.	Verfahren nach Anspruch 4,
	dadurch gekennzeichnet,
	daß das Substrat Vertiefungen mit einer Breite oder/und Tiefe im
	Bereich von 100 nm his 1 mm aufweist

Verfahren nach Anspruch 5,
 dadurch gekennzeichnet,
 daß das Substrat Vertiefungen mit einer Breite oder/und Tiefe im Bereich von 1 μm bis 500 μm aufweist.

10

 Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß Substrat und Abdeckung aus gleichartigen Polymermaterialien ausgewählt werden.

15

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß zumindest die Abdeckung aus optisch transparenten Materialien
ausgewählt wird.

20

 Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Polymerabdeckung und das Substrat zusammengepresst werden.

- 10. Verfahren nach Anspruch 9,
 dadurch gekennzeichnet,
 daß der Anpressdruck im Bereich von 1 bis 1000 kg/cm² liegt.
- Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
 dadurch gekennzeichnet,
 daß die Aufheizdauer im Bereich von 0,5 bis 3 h liegt.

10

20

- 12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Aufheiztemperatur maximal 5°C über der Glasübergangstemperatur liegt.
- 13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Substrat und die darauf befindliche Abdeckung für eine Zeitdauer von mindestens 15 min im Bereich der Aufheiztemperatur gehalten werden.
- 14. Verfahren nach Anspruch 13,
 dadurch gekennzeichnet,
 daß das Substrat und die darauf befindliche Abdeckung für eine
 Zeitdauer von mindestens 30 min im Bereich der Aufheiztemperatur gehalten werden.
 - 15. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 oder 14,

 dadurch gekennzeichnet,

 daß die Haltetemperatur ± 3°C bezüglich der Aufheiztemperatur ist.
 - 16. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Abkühlen über eine Dauer von mindestens 1 h erfolgt.
 - 17. Verfahren nach Anspruch 16,dadurch gekennzeichnet,daß das Abkühlen über eine Dauer von mindestens 2 h erfolgt.
- 18. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 15,
 dadurch gekennzeichnet,
 daß das Abkühlen über eine Dauer von bis zu 30 sec erfolgt.

- 19. Polymerbauteil mit darin enthaltenen Hohlstrukturen, erhältlich durch ein Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 18.
- 20. Polymerbauteil nach Anspruch 19,
 dadurch gekennzeichnet,
 daß die Hohlstrukturen geschlossene Kanäle mit einer Breite oder/und
 Tiefe von 10 nm bis 10 mm umfassen.
- 21. Polymerbauteil nach Anspruch 19 oder 20,
 dadurch gekennzeichnet,
 daß es im Inneren frei von Klebstoffen ist.
 - 22. Verwendung von Polymerbauteilen nach einem der Ansprüche 19 bis21 im Nachweisverfahren, insbesondere in optischen oder/und elektrischen Nachweisverfahren.

	ir	ational	Application	No
7	PCT	/EP	99/0223	38

		PCT/EP 9	9/02238 -
A. CLASSI IPC 6	IFICATION OF SUBJECT MATTER B29C65/18		
	523000, 10		
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both national classifica	otion and IDC	
	SEARCHED	ation and IPC	
Minimum do	ocumentation searched (classification system followed by classification B29C G01N B41J	on symbols)	
Documenta	tion searched other than minimum documentation to the extent that s	such documents are included in the fields	searched
Electronic d	ata base consulted during the international search (name of data bas	se and, where practical, search terms use	d)
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category ³	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	evant passages	Relevant to claim No.
X	WO 90 14940 A (BRACKETT JEFF; BRACKETT 1-22 ERNEST (US); BRACKETT SCOTT (US); BRACKETT) 13 December 1990 (1990-12-13) page 1 - page 5 page 14, line 15 - line 16		
ROBERTS M A ET AL: "UV LASER MACHINED POLYMER SUBSTRATES FOR THE DEVELOPMENT OF MICRODIAGNOSTIC SYSTEMS" ANALYTICAL CHEMISTRY, vol. 69, no. 11, 1 June 1997 (1997-06-01), pages 2035-2042, XP000696542 ISSN: 0003-2700 page 3, left-hand column, paragraphs 3-5 -/			1-22
	ner documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed	d in annex.
"A" docume conside "E" earlier of filing de "L" docume which i citation "O" docume other n docume later th	ent defining the general state of the art which is not leved to be of particular relevance document but published on or after the international atterate which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another or or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or neans ent published prior to the international filing date but	"T" later document published after the int or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention of the cannot be considered novel or cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the decument of particular relevance; the cannot be considered to involve an indocument is combined with one or ments, such combination being obvious the art. "&" document member of the same paten	n the application but neory underlying the claimed invention at be considered to ocument is taken alone claimed invention the total invention the total person skilled tramity
	9 August 1999	Date of mailing of the international se	arch report
	nailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2	Authorized officer	
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Cordenier, J	

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)



Ir atl plication No PCT/EP 99/02238

		PCT/EP 99/02238
	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 0 770 871 A (HEWLETT PACKARD CO) 2 May 1997 (1997-05-02) column 17, line 4 - line 8 column 23, line 32 - line 33 figure 7	1-22
Y	US 3 997 386 A (KITA HIROAKI ET AL) 14 December 1976 (1976-12-14) the whole document	1-22
Υ	US 5 589 860 A (UMEGAKI TAKASHI ET AL) 31 December 1996 (1996-12-31) abstract; examples	1-22
Α	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 016, no. 072 (M-1213), 21 February 1992 (1992-02-21) & JP 03 262645 A (SEIKO EPSON CORP), 22 November 1991 (1991-11-22) abstract; figures	1,4-6
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 017, no. 196 (M-1397), 16 April 1993 (1993-04-16) & JP 04 341833 A (ISHIKAWAJIMA HARIMA HEAVY IND CO LTD), 27 November 1992 (1992-11-27) abstract	1
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 095, no. 006, 31 July 1995 (1995-07-31) & JP 07 070335 A (MITSUI TOATSU CHEM INC), 14 March 1995 (1995-03-14) abstract	1
A	US 4 315 050 A (ROURKE ROSEMARY) 9 February 1982 (1982-02-09) abstract; figures	1
A	US 5 500 459 A (BAEUERLE DIETER ET AL) 19 March 1996 (1996-03-19) abstract	1
A	US 5 156 710 A (SCHADT MARK J ET AL) 20 October 1992 (1992-10-20) column 9, line 7 - line 26	1
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 098, no. 005, 30 April 1998 (1998-04-30) & JP 10 016244 A (CANON INC), 20 January 1998 (1998-01-20) abstract	1
	-/	



خ			
	lı atlonal	Application No	
	PCT/EP	99/02238	-

	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to daim No.
A,P	US 5 882 465 A (MCREYNOLDS RICHARD J) 16 March 1999 (1999-03-16) column 4, line 39 - line 65	1
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 096, no. 009, 30 September 1996 (1996-09-30) & JP 08 118661 A (FUJI ELECTRIC CO LTD), 14 May 1996 (1996-05-14) abstract	1
A	WO 94 29400 A (PHARMACIA LKB BIOTECH; OEHMAN OVE (SE)) 22 December 1994 (1994-12-22) abstract; figures	1
	·	
	¥	
-	·	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT Information attent family members

lt ati plication No
PCT/EP-99/02238

				99/02236
Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 9014940	Α	13-12-1990	US 4999069 A AT 97364 T	12-03-1991 15-12-1993
			CA 2056443 A	03-12-1990
			DE 69004690 D	23-12-1993
			DE 69004690 T	10-03-1994
			DK 474771 T	03-01-1994
			EP 0474771 A	18-03-1992
			ES 2047335 T	16-02-1994
			JP 6508074 T	14-09-1994
EP 0770871	Α	02-05-1997	US 5641400 A	24-06-1997
US 3997386	Α	14-12-1976	JP 50151971 A	06-12-1975
		•	CH 578924 A	31-08-1976
			DE 2520457 A	04-12-1975
			FR 2272810 A	26-12-1975
			GB 1490437 A	02-11-1977
US 5589860	Α	31-12-1996	DE 4428494 A	09-03-1995
			JP 7299907 A	14-11-1995
JP 03262645	Α	22-11-1991	NONE	
JP 04341833	Α	27-11-1992	NONE	
JP 07070335	Α	14-03-1995	NONE	
US 4315050	A	09-02-1982	NONE	
US 5500459	Α	19-03-1996	DE 4231810 A	24-03-1994
			EP 0589351 A	30-03-1994
			JP 6200059 A	19-07-1994
US 5156710	 А	20-10-1992	JP 1928706 C	12-05-1995
		_	JP 5131604 A	28-05-1993
			JP 6061921 B	17-08-1994
			US 5306741 A	26-04-1994
				27-06-1995
JP 10016244	Α	20-01-1998 	NONE	
US 5882465 	Α	16-03-1999 	NONE	
JP 08118661	Α	14-05-1996 	NONE	
WO 9429400	Α	22-12-1994	SE 501380 C	30-01-1995
			DE 69406020 D	06-11-1997
			DE 69406020 T	26-02-1998
			EP 0738306 A	23-10-1996
			ES 2109706 T	16-01-1998
			.1P 9502795 T	18-03-1007
			JP 9502795 T SE 9302051 A	18-03-1997 16-12-1994

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)

			101/EF 39	702236	
A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 6 B29C65/18					
Nach der In	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas	ssifikation und der IPK			
	RCHIERTE GEBIETE				
Recherchier IPK 6	rter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo B29C G01N B41J	ole)			
Recherchier	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	oweit diese unter die rec	herchierten Gebiete) fallen	
Während de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	lame der Datenbank un	d evtl. verwendete	Suchbegriffe)	
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN				
Kategorie ^a	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	e der in Betracht komme	enden Teile	Betr. Anspruch Nr.	
Х	WO 90 14940 A (BRACKETT JEFF ;BRA ERNEST (US); BRACKETT SCOTT (US); BRACKETT) 13. Dezember 1990 (1990 Seite 1 - Seite 5			1-22	
	Seite 14, Zeile 15 - Zeile 16			•	
X	ROBERTS M A ET AL: "UV LASER MACHINED 1-22 POLYMER SUBSTRATES FOR THE DEVELOPMENT OF MICRODIAGNOSTIC SYSTEMS"				
	ANALYTICAL CHEMISTRY, Bd. 69, Nr. 11, 1. Juni 1997 (1997-06-01), Seiten 2035-2042, XP000696542 ISSN: 0003-2700				
	Seite 3, linke Spalte, Absätze 3 	3-5			
	-	-/			
X Weite	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang	Patentfamilie		
Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der					
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der					
Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung					
verorientichung, die geeignet ist, einen Prioritäsanspruch zweifelhaft er- kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf					
anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) erfindenscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfindenscher Tätigkeit beruhend betrachtet					
"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann anbeiterend ist					
"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist					
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts					
19	9. August 1999	26/08/1	999		
Name und P	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter B	ediensteter		
	Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nt,	Candani	on 1		
	Fax: (+31-70) 340-3016	Cordeni	er, J		

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)

INTERNATIONALER RECEPTRCHENBERICHT

tr atto ktenzeichen
PCT/EP 99/02238

Kategorie*	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
varedoue.	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komme	enden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 0 770 871 A (HEWLETT PACKARD CO) 2. Mai 1997 (1997-05-02) Spalte 17, Zeile 4 - Zeile 8 Spalte 23, Zeile 32 - Zeile 33 Abbildung 7		1-22
Y	US 3 997 386 A (KITA HIROAKI ET AL) 14. Dezember 1976 (1976-12-14) das ganze Dokument		1-22
Y	US 5 589 860 A (UMEGAKI TAKASHI ET AL) 31. Dezember 1996 (1996-12-31) Zusammenfassung; Beispiele		1-22
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 016, no. 072 (M-1213), 21. Februar 1992 (1992-02-21) & JP 03 262645 A (SEIKO EPSON CORP), 22. November 1991 (1991-11-22) Zusammenfassung; Abbildungen		1,4-6
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 017, no. 196 (M-1397), 16. April 1993 (1993-04-16) & JP 04 341833 A (ISHIKAWAJIMA HARIMA HEAVY IND CO LTD), 27. November 1992 (1992-11-27) Zusammenfassung		1
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 095, no. 006, 31. Juli 1995 (1995-07-31) & JP 07 070335 A (MITSUI TOATSU CHEM INC), 14. März 1995 (1995-03-14) Zusammenfassung		1
A	US 4 315 050 A (ROURKE ROSEMARY) 9. Februar 1982 (1982-02-09) Zusammenfassung; Abbildungen		1
A	US 5 500 459 A (BAEUERLE DIETER ET AL) 19. März 1996 (1996-03-19) Zusammenfassung		1
A	US 5 156 710 A (SCHADT MARK J ET AL) 20. Oktober 1992 (1992-10-20) Spalte 9, Zeile 7 - Zeile 26		1
A -	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 098, no. 005, 30. April 1998 (1998-04-30) & JP 10 016244 A (CANON INC), 20. Januar 1998 (1998-01-20) Zusammenfassung		1
	-/		



l nationales Aktenzeichen	
PCT/EP 99/02238	_

C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	99/02238 -
Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A,P	US 5 882 465 A (MCREYNOLDS RICHARD J) 16. März 1999 (1999-03-16) Spalte 4, Zeile 39 - Zeile 65	1
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 096, no. 009, 30. September 1996 (1996-09-30) & JP 08 118661 A (FUJI ELECTRIC CO LTD), 14. Mai 1996 (1996-05-14) Zusammenfassung	1
A	WO 94 29400 A (PHARMACIA LKB BIOTECH; OEHMAN OVE (SE)) 22. Dezember 1994 (1994-12-22) Zusammenfassung; Abbildungen	1

INTERNATIONALER RECHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlich..... igen, die zur Samma Patenttamitie gehören

tr atio ktenzeichen
PCT/EP 99/02238

Im Recherchenbericht ngeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mit Pa	glied(er) der atentfamilie	Datum der Veröffentlichung	
WO	9014940	A	13-12-1990	US AT CA	4999069 A 97364 T 2056443 A 69004690 D	12-03-1991 15-12-1993 03-12-1990 23-12-1993
				DE DE	69004690 T	10-03-1994
				DK	474771 T	03-01-1994
				EP	0474771 A	18-03-1992
				ES	2047335 T	16-02-1994
				JP	6508074 T	14-09-1994
EP	0770871	Α	02-05-1997	US	5641400 A	24-06-1997
US	3997386	Α	14-12-1976	JP	50151971 A	06-12-1975
			•	CH	578924 A	31-08-1976
				DE	2520457 A	04-12-1975
				FR	2272810 A	26-12-1975
			<u></u>	GB	1490437 A	02-11-1977
US	5589860	Α	31-12-1996	DE JP	4428494 A 7299907 A	09-03-1995 14-11-1995
JP	03262645	A	22-11-1991	KEIN	E	
JP	04341833	Α	27-11-1992	KEIN	E	
JP	07070335	Α	14-03-1995	KEIN	E	,·
US	4315050	A	09-02-1982	KEINE		
US	5500459	Α	19-03-1996	DE	4231810 A	24-03-1994
				EP	0589351 A	30-03-1994
				JP	6200059 A	19-07-1994
110	5156710		20-10-1992	JP	1928706 C	12-05-1995
us	. 5150/10	^	EO 10 1336	JP	5131604 A	28-05-1993
				JP	6061921 B	17-08-1994
				ÜS	5306741 A	26-04-1994
				US	5427848 A	27-06-1995
JP	10016244	Α	20-01-1998	KEIN	IE	
US	5 5882465	A	16-03-1999	KEIN	VE	
JP	08118661	Α	14-05-1996	KEINE		
WC	9429400	Α	22-12-1994	SE	501380 C	30-01-1995
				DE	69406020 D	06-11-1997
				DE	69406020 T	26-02-1998
				EP	0738306 A	23-10-1996
				ES	2109706 T	16-01-1998
				JP	9502795 T 9302051 A	18-03-1997 16-12-1994
				SE	A TGDZNG6	10-17-1334

Formbiatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie)(Juli 1992)

THIS PAGE BLANK (USPT)

(12) NACH DEM VERTRÄ LIER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 29. März 2001 (29.03.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer

(51) Internationale Patentklassifikation7: 65/02, C08J 5/12

B29C 71/04,

WO 01/21384 A1

65/02, C08J 5/12

·

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP00/08584

(22) Internationales Anmeldedatum:

2. September 2000 (02.09.2000)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

199 45 604.6

23. September 1999 (23.09.1999) DE

(71) Anmelder und

(72) Erfinder: NEYER, Andreas [DE/DE]; Langerfelderstr. 69a, 58638 Iserlohn (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): JÖHNCK, Matthias [DE/DE]; Dülmener Str. 27a, 48163 Münster (DE).

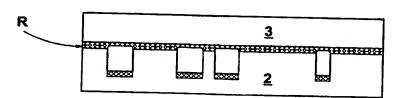
(74) Anwalt: SCHRÖTER, Martin; Schröter & Haverkamp, Im Tückwinkel 22, 58636 Iserlohn (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR LINKING TWO PLASTIC WORK PIECES WITHOUT USING FOREIGN MATTER

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM FREMDSTOFFFREIEN VERBINDEN VON ZWEI WERKSTÜCKEN AUS KUNSTSTOFF

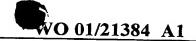


(57) Abstract: The invention relates to a method for linking two adjacent plastic work pieces (2, 3). The inventive method is characterized in that the intended contact zone (K) of at least one of the two work pieces (2) with which the latter adjoins to the other work piece (3) is at least partially subjected to a high-energy radiation to such an extent that the glass transition temperature is reduced in a marginal zone (R). The two work pieces (2, 3) are brought in the desired position relative to each other. For establishing the connection of the two work pieces (2, 3) at least the marginal zone (R) modified by the previous radiation process is heated at radiation process but lower than the glass transition temperature of the marginal zone (R) modified by the radiation process but lower than the glass transition temperature of the zones of the work pieces (2, 3) that have not been modified. The invention also relates to an article (1) produced according to the inventive method that consists of two work pieces (2, 3) that are linked without using foreign matte. The inventive article is characterized in that recesses (V), especially channel-shaped recesses, are introduced in at least one contact zone (K) of the two work pieces (2).

(57) Zusammenfassung: Ein Verfahren zum fremdstofffreien Verbinden von zwei aneinander grenzenden Werkstücken (2, 3) aus Kunststoff ist dadurch bestimmt, daß die vorgesehene Kontaktfläche (K) zumindest eines der beiden Werkstücke (2), mit der dieses in der Verbindung an das andere Werkstück (3) grenzt, wenigstens bereichsweise einer solchen energiereichen Strahlung ausgesetzt wird, daß die Glasübergangstemperatur in einer Randschicht (R) abgesenkt wird, die beiden Werkstücke (2, 3) in ihre bestimmungsgemäß e Position zueinander gebracht werden und anschließ end zum Herstellen der Verbindung der beiden Werkstücke (2, 3) zumindest die durch den Bestrahlungsvorgang jeweils modifizierte Randschicht (R) wenigstens im Bereich ihrer Oberfläche auf eine Temperatur erwärmt wird, die oberhalb der Glasübergangstemperatur der durch die Bestrahlung modifizierten Randschicht (R), jedoch unterhalb der Glasübergangstemperatur der diesbezüglich unmodifizierten Bereiche des jeweiligen Werkstückes (2, 3) liegt. Ein aus zumindest zwei, miteinander fremdstofffrei verbundenen Werkstücken (2, 3) gebildeter Gegenstand (1) hergestellt nach dem Verfahren ist dadurch bestimmt, ß in zumindest in eine Kontaktfläche (K) der beiden Werkstücke (2) Vertiefungen (V), insbesondere kanalartige eingebracht sind.

WO 01/21384 A1

THIS PAGE BLANK (USPTO)





LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, Veröffentlicht: RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

- Mit internationalem Recherchenbericht.

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

THIS PAGE BLANK (USPTG)

15

20

30



Verfahren zum fremdstofffreien Verbinden von zwei Werkstücken aus Kunststoff

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum fremdstofffreien Verbinden von zwei aneinandergrenzenden Werkstücken aus Kunststoff. Ferner betrifft die Erfindung einen aus zumindest zwei, miteinander fremdstofffrei verbundenen Werkstücken gebildeten Gegenstand, hergestellt nach einem solchen Verfahren, sowie eine bevorzugte Verwendung eines solchen Gegenstandes.

Derartige Verfahren werden beispielsweise zum Verbinden mikrostrukturierter Werkstücke eingesetzt und gewinnen eine zunehmende Bedeutung im Bereich der Mikrofluidik für Anwendungen in der Reaktions- und Analysentechnik, der Dosier- und Filtrationstechnik als auch in der Hydraulik und Pneumatik. Für solche Anwendungen wurden in der jüngeren Vergangenheit zahlreiche miniaturisierte Systeme entwickelt. Verwendete Materialien sind im wesentlichen Glas und Silizium sowie Thermoplaste. Unabhängig vom verwendeten Material werden zur Herstellung geschlossener Kanäle zunächst in eine Ebene Mikrostrukturen eingebracht (Substratherstellung), welche in einem folgenden Prozeßschritt mit einem Deckel verschlossen werden. Während für Glas und Silizium mit dem Verfahren des anodischen Bondens hierzu eine geeignete Technik zur Verfügung steht, wird an geeigneten kostengünstigen Verfahren zur Verbindung mikrostrukturierter Werkstücke aus Kunststoff weltweit intensiv gearbeitet. Übliche Verbindungs- bzw. Verklebemethoden, wie z.B. das Verwenden von Klebstoffen bzw. Heißklebern, das klassische thermische Verschweißen, das Laser-Schweißen oder das Ultraschallschweißen sind bei den hohen Anforderungen an Struktur- und Formstabilität im Bereich der Mikrotechnik bei Einsatz von Kunststoffen problematisch. Insbesondere das Einbringen von Dünnschichtelektroden z.B. für die Generierung eines Ionenflusses oder für Detektionszwecke in einen Fluidikkanal, welche einerseits von außen leicht kontaktierbar, andererseits aber direkten Kontakt zum Medium in den geschlossenen Kanälen haben sollen, ist

THIS PAGE BLANK (USPIC)

15

20

25

90



problematisch, da die Dünnschichtelektroden bei dem Verschweißungsprozess unmerklich und ungewollt beschichtet werden können.

Aus der WO 99/51422 ist ein Verfahren bekannt, welches von dem klassischen thermischen Verschweißen abgeleitet ist, um Kunststoff-Biochips mit mikro- bzw. nanostrukturierten Hohlräumen herzustellen. Bei diesem Verfahren ist in die Kontaktfläche des einen Werkstückes die Mikro- bzw. Nanostruktur eingebracht, während das andere Werkstück als Deckel dient. Zum Verbinden der beiden Werkstücke und somit zum Verschließen der Strukturierung des einen Werkstückes werden beide Werkstücke bestimmungsgemäß aufeinander gelegt und zwischen zwei Glasplatten verspannt. Anschließend wird unter Beibehaltung eines Pressdruckes die gesamte Anordnung für eine bestimmte Zeit auf eine Temperatur erwärmt, die nur geringfügig oberhalb der Glasübergangstemperatur des als Werkstück eingesetzten Kunststoffes (Polymeres) liegt. Anschließend wird die Anordnung langsam abgekühlt. Problematisch ist bei diesem Verfahren, daß die in das eine Werkstück eingebrachten Mikro- bzw. Nanostrukturen durch gegebenenfalls zu starkes Aufschmelzen verschlossen werden könnnen, so daß der damit hergestellte Kunststoff-Biochip unbrauchbar ist.

In EP 0 738 306 A1 wird ein Verfahren zum Verschließen von polymeren Mikrokanalstrukturen beschrieben. Bei diesem Verfahren, welches vom Schmelzklebeverfahren abgeleitet wurde, wird ein gelöster Thermoplast auf eines oder auf beide zu verbindende Polymerwerkstücke aufgeschleudert. Das Lösungsmittel verdampft hierbei und zurück bleibt auf dem gesamten Bauteil ein sehr dünner Film des aufgeschleuderten Thermoplasten, welcher eine geringere Schmelztemperatur als das gen.

Nachteilig bei dem in dem vorgenannten Dokument beschriebenen Ver-

THIS PAGE BLANK (USPTO)

15

20

25

30

35

kann. Ferner besteht die Gefahr, daß Korrosionsrisse in den Mikrostrukturen entstehen können. Überdies können durch den Prozeß des Aufschleuderns Mikro- bzw. Nanostrukturen verstopft werden. Die somit hergestellte Fluidikstruktur ist anschließend unbrauchbar. Ebenfalls besteht die Gefahr, daß vorhandene Dünnschichtelektroden beschichtet werden.

Ausgehend von dem diskutierten Stand der Technik liegt der Erfindung daher die Aufgabe zugrunde, ein eingangs genanntes Verfahren zur Verfügung zu stellen, mit dem zwei Werkstücke aus Kunststoff auf kostengünstige Art und Weise und auch in einem Endlosfertigungsprozeß miteinander verbunden werden können.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß

- die vorgesehene Kontaktfläche zumindest eines der beiden Werkstükke, mit der dieses in der Verbindung an das andere Werkstück grenzt,
 wenigstens bereichsweise einer solchen energiereichen Strahlung ausgesetzt wird, daß die Glasübergangstemperatur in einer Randschicht
 abgesenkt wird,
- die beiden Werkstücke in ihre bestimmungsgemäße Position zueinander gebracht werden und
- anschließend zum Herstellen der Verbindung der beiden Werkstücke zumindest die durch den Bestrahlungsvorgang jeweils modifizierte Randschicht wenigstens im Bereich ihrer Oberfläche auf eine Temperatur erwärmt wird, die oberhalb der Glasübergangstemperatur der durch die Bestrahlung modifizierten Randschicht, jedoch unterhalb der Glasübergangstemperatur der diesbezüglich unmodifizierten Bereiche des jeweiligen Werkstückes liegt.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird zumindest die Kontaktfläche eines der beiden Werkstücke, mit der dieses Werkstück in seiner Verbindung zu einem späteren Zeitpunkt an das andere Werkstück grenzt in einer Randschicht dergestalt modifiziert, daß die Glasübergangstemperatur in dieser Randschicht gegenüber den übrigen Anteilen dieses Werkstükkes abgesenkt ist. Dies erfolgt durch Bestrahlen der Kontaktfläche mit einer energiereichen Strahlung, beispielsweise einer UV-, Laser-, Röntgenund/oder Synchrotonstrahlung. Bei diesem Bestrahlungsprozeß erfolgt eine Zerstörung der langkettigen Polymere, was eine Verringerung des

THIS PAGE BLANK (USPTO)

WO 01/21384

5

10

15

20

25

T/EP00/08584

Molekulargewichts und somit eine Erniedrigung der Glasübergangstemperatur zur Folge hat. Die Intensität und Dauer der Bestrahlung sind abhängig von dem zu modifizierenden Kunststoff sowie von der gewünschten Stärke der zu modifizierenden Randschicht. Die Dicke bzw. Tiefe der modifizierten Randschicht kann nur wenige µm oder auch nur Bruchteile davon betragen.

In einem nachgeschalteten Verfahrensschritt werden die beiden Werkstücke in ihre bestimmungsgemäße Position zueinander gebracht. Dies kann unmittelbar im Anschluß an den Bestrahlungsprozeß oder auch zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt erfolgen.

Sind die beiden Werkstücke in ihre bestimmungsgemäße Position zueinander gebracht, erfolgt in einem nächsten Verfahrensschritt - dem eigentlichen Schritt des Bonding - eine Erwärmung zumindest der oberflächlichen Bereiche der modifizierten Randschicht auf eine solche Temperatur, die oberhalb der Glasübergangstemperatur der modifizierten Randschicht, jedoch unterhalb der Glasübergangstemperatur des diesbezüglich unmodifizierten Werkstücks liegt. Durch den Prozeß des Erwärmens der modifizierten Randschicht, zumindest ihrer oberflächlichen Bereiche über ihre Glasübergangstemperatur verbinden sich diese erweichten Randbereiche mit der Kontaktfläche des angrenzenden weiteren Werkstückes. Zum Durchführen dieses Erwärmungsschrittes kann entweder selektiv die modifizierte Randschicht oder entsprechende Abschnitte davon erwärmt werden, wie dies beispielsweise möglich ist durch Bestrahlen mit einer Mikrowellenstrahlung, wenn die Randschicht entsprechend dotiert ist oder dadurch, daß die beiden Werkstücke in ihrer bestimmungsgemäßen Position zueinander insgesamt erwärmt werden.

Die Vorteile dieses Verfahrens liegen insbesondere darin, daß die Verbindung zwischen den beiden Werkstücken fremdstofffrei und somit insbesondere klebstoff- und/oder lösungsmittelfrei erfolgt. Überdies kann die Dicke der modifizierten Randschicht so eingestellt sein, daß diese wesentlich geringer ist als die Tiefe einer Mikro- oder Nanostruktur, so daß keine Gefahr besteht, daß bei dem Bonding-Prozeß ein Material in eine solche Struktur einfließt und diese verstopft. Auch können die beiden in ihre bestimmungsgemäße Position zueinander gebrachten Werkstücke

THIS PAGE BLANK (USPTG)



bei dem Schritt des Erwärmens der modifizierten Randschicht unter einem Preßdruck zueinander gehalten werden, da die nicht modifizierten und die Strukturen enthaltenden Bereiche nicht erweicht werden und somit formstabil verbleiben. Überdies eignet sich dieses Verfahren zum Herstellen endlos gefertigter Gegenstände aus zwei Werkstücken, etwa zum Verbinden von zwei Folien, da sowohl der Prozeß des Bestrahlens und des zueinander Einrichtens als auch der Prozeß des Erwärmens kontinuierlich etwa bei Einsatz von Folien durchgeführt werden kann.

Die Mikro- oder Nanostruktur k\u00f6nnen in einem vorgeschalteten Verfahrensschritt in eines der beiden Werkst\u00fccke eingebracht werden.

Zum Durchführen des Verfahrens kann ebenfalls vorgesehen sein, daß die Kontaktflächen von beiden Werkstücken dem Prozeß des Bestrahlens unterworfen werden, um jeweils eine solche modifizierte Randzone mit einer erniedrigten Glasübergangstemperatur bereitzustellen, so daß bei dem Schritt des Erwärmens beide modifizierten Randschichten erweicht werden und miteinander verschmelzen.

Das erfindungsgemäße Verfahren eignet sich insbesondere auch zum 20 Verbinden von zwei aneinandergrenzenden Werkstücken aus Kunststoff, wenn die Kontaktfläche eines Werkstückes eine Elektrode, etwa eine strukturierte Dünnschichtelektrode trägt. Durch die Begrenzung der bei dem Verbindungsprozeß verfügten Materialmenge, die auf ein Minimum beschränkt sein kann, besteht bei diesem Verfahren im Gegensatz zum 25 vorbekannten Stand der Technik auch nicht die Gefahr, daß die Elektroden durch flüchtige Bestandteile oder durch aufgeschmolzenes Material bedeckt werden. Weiterhin besteht im Fall, daß beide Werkstücke dem Prozeß des Bestrahlens ausgesetzt sind, der Vorteil, daß der Untergrund unter den Elektroden nicht modifiziert und damit thermisch formstabil 30 bleibt. Damit wird die Elektrode während des Verbindungsvorgangs keiner großen mechanischen Belastung ausgesetzt, wie es bei sonstigen thermischen Verbindungsverfahren durch Nachgeben des erweichten Untergrundes möglich ist, und weist daher keine Beschädigungen bzw. Zerstö-35 rungen durch Rißbildung auf.

Nachfolgend ist der Gegenstand der Erfindung anhand eines Ausfüh-

THIS PAGE BLANK (USPIU,

10

30

35

rungsbeispieles unter Bezugnahme auf die beigefügten Figuren erläutert. Es zeigen:

- Fig. 1: Eine schematisierte dreidimensionale Ansicht eines Mikrofluidelements hergestellt aus zwei Werkstücken nach Art einer Explosionsdarstellung,
 - Fig. 2: Das eine, mikrostrukturelle Vertiefungen aufweisende Werkstück der Figur 1 in einem ersten Verfahrensschritt,
- Fig. 3: Das Werkstück der Figur 2 nach Beendigung des ersten Verfahrensschrittes mit einer modifizierten Randschicht,
- Fig. 4: Die beiden in ihre bestimmungsgemäße Position zueinander gebrachten einzelnen Werkstücke der Figur 1,
 - Fig. 5: Die miteinander verbundenen Werkstücke der Figur 4 und
- Fig. 6: Einen schematisierten Querschnitt durch ein weiteres Mikrofluidelement mit integrierten Dünnschichtelektroden.

Ein Mikrofluidelement 1, von dem in Figur 1 ein Ausschnitt dargestellt ist, besteht aus zwei Werkstücken 2, 3, die miteinander verbunden das Mikrofluidelement 1 bilden. Bei den Werkstücken 2 und 3 handelt es sich um Folien jeweils eines Thermoplasten, beispielsweise einem Polymethylmethacrylat (PMMA). Ohne weiteres können die Thermoplasten jedoch auch aus Polycarbonat oder einem Polymethacryl bestehen. Generell kann jedoch jeder Kunststoff verwendet werden, dessen Oberfläche unter Einwirkung von energiereicher Strahlung so modifiziert werden kann, daß die Glasübergangstemperatur der modifizierten Schicht unter der der Ausgangswerkstoffe liegt. In die Oberseite des Werkstückes 2 sind kanalartige Vertiefungen V eingebracht, so daß die Oberfläche des Werkstückes 2 strukturiert ist. Die die Vertiefungen voneinander trennenden Stege S, deren Oberseiten jeweils in derselben Ebene angeordnet sind, bilden zusammen einzelne Kontaktflächen K aus, an die angrenzend bei dem fertiggestellten Mikrofluidelement 1 die als Kontaktfläche dienende Unterseite U des Werkstückes 3 grenzt. Somit dient das Werkstück 3 als

THIS PAGE BLANK (USPIC)



Deckel zum Verschließen der Vertiefungen V des Werkstückes 2, damit diese Kanäle bilden.

Zum Verbinden der beiden Werkstücke 2, 3 ist in einem ersten Schritt vorgesehen, daß die Kontaktflächen der beiden Werkstückes 2, 3, wie in Figur 2 allein anhand des Werkstückes 2 gezeigt, durch eine energiereiche Strahlung - durch die Pfeile symbolisiert - bestrahlt werden, um in einer an die Oberfläche grenzenden Randschicht eine Absenkung der Glasübergangstemperatur zu erzielen.

10

15

20

25

Bevorzugterweise wird in dem hier beschriebenen Ausführungsbeispiel zur Modifizierung der PMMA-Oberfläche UV-Strahlung im Wellenlängenbereich von 250-280 nm verwendet. Hierzu können praktisch alle Quecksilberdampflampen verwendet werden, deren Lampengehäuse im entsprechenden Wellenlängenbereich transparent sind. Die notwendigen Bestrahlungsdauern sind abhängig von der Lampenintensität. Der Zusammenhang zwischen Intensität und Tiefe der Schädigung bei Bestrahlung von PMMA mit einer entsprechenden UV-Quelle ist in Frank et al. (W.F.X. Frank, B. Knödler, A. Schösser, T.K. Strempel, T. Tschudi, F. Linde, D. Muschert, A. Stelmszyk, H. Strack, A. Bräuer, P. Dannberg, R. Göring, "Waveguides in Polymers", Proceedings SPIE Vol. 2290, 1994, pp.125-132) detailliert beschrieben.

Die Erniedrigung der Glasübergangstemperatur am Beispiel von PMMA beträgt rund 35°C, so daß die Glasübergangstemperatur auch bei dem beschriebenen Ausführungsbeispiel von 105°C auf 70°C abgesenkt worden ist.

Für PMMA als Werkstückmaterial ist die Bestrahlung mit UV-Licht (A. Schösser, B. Knödler, T. Tschudi, W.F.X. Frank, A. Stelmaszyk, D. Muschert, D. Rück, S. Brunner, F. Pozzi, S. Morasca, C. de Bernardi, "Optical components in polymers", SPIE vol. 2540, pp 110-117) als auch mit Röntgen-Strahlung (LIGA-Verfahren, W.Menz, J.Mohr, "Mikrosystemtechnik für Ingenieure", VCH-Verlag Weinheim, 1997) detailliert untersucht worden.

Demzufolge bedingt die Bestrahlung im wesentlichen eine Reduzierung

des Molekulargewichtes von PMMA.



25

30

35

Die durch den Bestrahlungsprozeß modifizierte Randschicht R des Werkstückes 2 ist in Figur 3 dargestellt; entsprecht ist die modifizierte Randschicht des Werkstückes 3 ausgebildet. Aus der Darstellung wird deutlich, daß nicht nur die Kontaktflächen K oberseitig eine modifizierte Randschicht R aufweisen, sondern auch daß das Tiefste der Vertiefungen V eine entsprechende Randschicht aufweist. Letzteres ist jedoch für das Verfahren zum Verbinden der letzten Werkstücke 2, 3 miteinander ohne Relevanz. Auch ist dadurch die Verwendbarkeit des später gebildeten Kanales unbeeinträchtigt. Anstelle einer ganzflächigen Bestrahlung der Oberseite des Werkstückes 2, wie in Figur 2 gezeigt, kann ebenfalls eine selektive Bestrahlung, beispielsweise durch Einsatz einer Maske erfolgen, wenn nur die Randschichten einzelner Bereiche, beispielsweise nur der Kontaktflächen K in der beschriebenen Art modifiziert werden sollen.

Zum Verbinden der beiden Werkstücke 2, 3 miteinander wird in einem nächsten Schritt das als Deckel dienende Werkstück 3 mit seiner ebenfalls modifizierten Randschicht R' auf die Kontaktflächen K des Werkstükkes 2 aufgesetzt, so daß die Vertiefungen V verschlossen sind und diese nunmehr Fluid-Kanäle darstellen. Zweckmäßigerweise sind die beiden Werkstücke 2, 3 in dieser Situation zueinander fixiert, wie dies durch die beiden gegeneinander gerichteten Pfeile schematisiert dargestellt ist.

Um letztendlich eine chemische Verbindung zwischen den beiden Werkstücken 2, 3 herbeizuführen, werden diese auf eine Temperatur erwärmt, die oberhalb der Glasübergangstemperatur der modifizierten Randschichten R, R', jedoch unterhalb der Glasübergangstemperatur der diesbezüglich unmodifizierten Bereiche der Werkstücke 2, 3 liegt. In dem dargestellten Ausführungsbeispiel werden die Werkstücke 2, 3 auf eine Temperatur von etwa 90°C erwärmt. Nach Überschreiben der Glasübergangstemperatur der modifizierten Randschichten R, R' (70°C) erweicht diese, so daß die beiden modifizierten Randschichten R, R' miteinander verschmelzen. Wird zusätzlich wie in den Figuren 4 und 5 dargestellt, ein gegeneinander gerichteter Preßdruck auf die beiden Werkstücke 2, 3 ausgeübt, wird dieser Verbindungsprozeß begünstigt. Nach einem Abkühlen unter die Glasübergangstemperatur sind die Werkstücke 2, 3 miteinander verbunden. Die ehemalige Kontaktfläche zwischen den beiden Werkstükken 2, 3 ist in Figur 5 gestrichelt dargestellt.



15

20

25

30



Es ist herauszustellen, daß bei diesem Erwärmungsprozeß die Glasübergangstemperatur der unmodifizierten Werkstückabschnitte nicht überschritten wird und diese ihre Formstabilität beibehalten und somit nicht die Gefahr besteht, daß bei dem Verbindungsprozeß die Vertiefungen V verquetscht oder verfüllt werden.

Bei der Ausbildung von mikrostrukturierten Bauteilen ist es zweckmäßig, wenn die beiden Werkstücke 2, 3 aus demselben Material - wie in dem dargelegten Ausführungsbeispiel vorgesehen - bestehen, da die Seitenwände der gebildeten Kanäle umfänglich aufgrund des homogenen Materiales gleiche Oberflächeneigenschaften aufweisen. Die fremdstofffreie Verbindung der beiden Werkstücke 2, 3 und ihre Materialidentität hat auch zur Folge, daß die Verbindungsfläche keine potentielle Schwachstelle darstellt, etwa bei einer thermischen Beanspruchung durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten unterschiedlicher Materialien.

Figur 6 zeigt ein weiteres Mikrofluidelement 4, welches durch Verbinden von zwei Werkstücken 5, 6, die ebenfalls aus jeweils einer PMMA-Folie hergestellt sind, gebildet ist. Das Werkstück 5 ist identisch mit dem Werkstück 2 des vorangegangenen Ausführungsbeispieles. Bei dem Werkstück 6 handelt es sich um den Deckel zum Verschließen der Vertiefungen V, der im Unterschied zu dem Deckel 3 unterseitig Elektroden E trägt. Die Elektroden E sind bis zu einigen Vertiefungen V geführt, damit in den durch die Vertiefungen V bei dem Mikrofluidelement 4 gebildeten Kanälen Messungen, beispielsweise zur Leitfähigkeit des in einem solchen Kanal geführten Fluids, durchgeführt werden können. Die beiden Werkstücke 5, 6 sind auf dieselbe Art und Weise miteinander zur Ausbildung des Mikrofluidelements 4 verbunden worden wie in den Figuren 2 bis 5 beschrieben. Aus der Beschreibung des Verbindungsverfahrens wird deutlich, daß bei diesem nicht die Gefahr besteht, daß die eine Seitenwand bereichsweise ausbildenden Oberflächen der Elektroden E beschädigt oder beschichtet werden.

Das erfindungsgemäße Verbindungsverfahren kann als Schmelzklebeverfahren aufgefaßt werden, bei dem der Schmelzkleber durch strahlungsinduzierten Molekulargewichtsabbau in einer Randschicht aus dem

THIS PAGE BLANK (USPTO)



zu verbindenden Basismaterial der Werkstücke selbst erzeugt wird.

- 10 -

THIS PAGE BLANK (USP. C.

Bezugszeichenliste

1	Mikrofluidelement
2	Werkstück
3	Werkstück
4	Mikrofluidelement
5	Werkstück
6	Werkstück
E	Elektrode
K	Kontaktfläche
R, R'	modifizierte Randschicht
S	Steg
U	Unterseite
V	Vertiefung

THIS PAGE BLANK (USPTG)

15

20

30

Patentansprüche

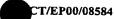
- Verfahren zum fremdstofffreien Verbinden von zwei aneinander grenzenden Werkstücken (2, 3; 5, 6) aus Kunststoff, dadurch gekennzeichnet, daß
 - die vorgesehene Kontaktfläche (K) zumindest eines der beiden Werkstücke (2, 5; bzw. 3, 6), mit der dieses in der Verbindung an das andere Werkstück (3, 6 bzw. 2, 5) grenzt, wenigstens bereichsweise einer solchen energiereichen Strahlung ausgesetzt wird, daß die Glasübergangstemperatur in einer Randschicht (R, R') abgesenkt wird.
 - die beiden Werkstücke (2, 3; 5, 6) in ihre bestimmungsgemäße Position zueinander gebracht werden und
 - anschließend zum Herstellen der Verbindung der beiden Werkstücke (2, 3; 5, 6) zumindest die durch den Bestrahlungsvorgang jeweils modifizierte Randschicht (R, R') wenigstens im Bereich ihrer Oberfläche auf eine Temperatur erwärmt wird, die oberhalb der Glasübergangstemperatur der durch die Bestrahlung modifizierten Randschicht (R, R'), jedoch unterhalb der Glasübergangstemperatur der diesbezüglich unmodifizierten Bereiche des jeweiligen Werkstückes (2, 3; 5, 6) liegt.
- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die gesamte Kontaktfläche (K) dem energiereichen Bestrahlungsprozess unterworfen wird.
 - Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Schritt des Erwärmens erfolgt, wenn die beiden Werkstücke (2, 3; 5, 6) unter einen zueinander gerichteten Pressdruck gestellt sind.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden in ihre bestimmungsgemäße Position zueinander gebrachten Werkstücke (2, 3; 5, 6) zum Herstellen der Verbindung erwärmt werden.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

10

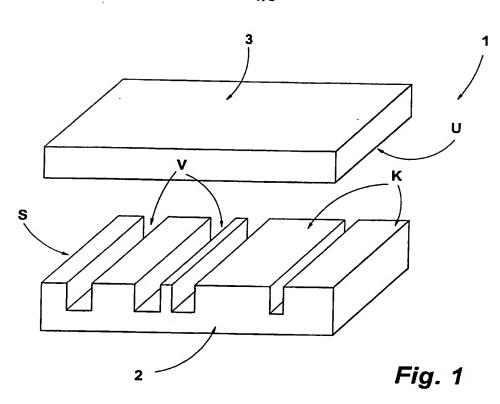
15

20



- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Kontaktflächen von beiden Werkstücken (2, 3) durch die energiereiche Strahlung zum Ausbilden jeweils einer modifizierten Randschicht (R, R') bestrahlt werden.
- 6. Aus zumindest zwei, miteinander fremdstofffrei verbundenen Werkstücken (2, 3; 5, 6) gebildeter Gegenstand (1, 4) hergestellt nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß in zumindest in eine Kontaktfläche (K) der beiden Werkstücke (2, 5) Vertiefungen (V), insbesondere kanalartige eingebracht sind.
- Gegenstand nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Vertiefungen (V) als Mikro- und/oder Nanostrukturen ausgebildet sind.
- 8. Gegenstand nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest eines der beiden Werkstücke (6) auf seiner Kontaktfläche befindliche Elektroden (E), insbesondere strukturierte Dünnschichtelektroden aufweist.
- Gegenstand nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die auf der Kontaktfläche befindlichen Elektroden (E) dem einen Werkstück (6) und die kanalartigen Vertiefungen (V) dem anderen Werkstück (5) zugeordnet sind und die Elektroden zumindest bereichsweise eine Wand eines verschlossenen Vertiefung (V) nach dem Verbinden der beiden Werkstücke (5, 6) bilden.
- Gegenstand nach einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekenn zeichnet, daß zumindest eines der beiden Werkstücke als mikround/oder nanostrukturiertes Filter ausgebildet wird.
- Verwendung eines Gegenstandes nach einem der Ansprüche 6 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß dieser als Mikroanalyseeinheit und/oder Mikroreaktoreaktorheit eingesetzt ist.

THIS PAGE BLANK (USPTU)



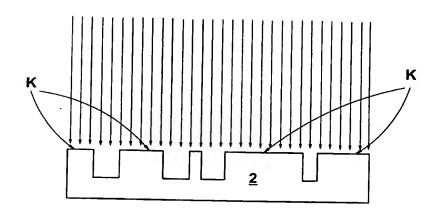


Fig. 2



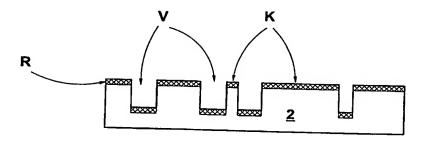
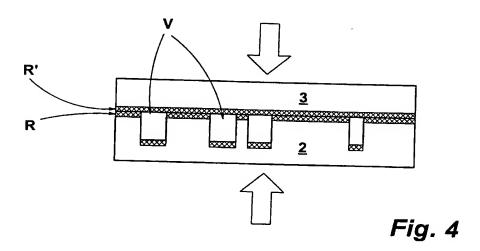


Fig. 3



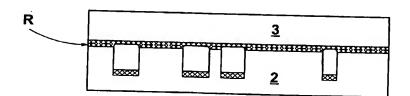


Fig. 5



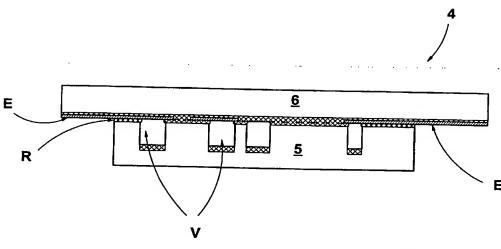


Fig. 6

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Internatic ation No PCT/EP UU/08584

A. CLASSI IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER B29C71/04 B29C65/02 C08J5/1	2	
	o International Patent Classification (IPC) or to both national classific SEARCHED	cation and IPC	
Minimum do	ocumentation searched (classification system followed by classificat	tion symbols)	
IPC 7	B29C C08J B81C B82B		
Documenta	tion searched other than minimum documentation to the extent that-	such documents are included in the fields s	earched
Electronic d	lata base consulted during the international search (name of data ba	ase and, where practical, search terms used	1)
WPI Da	ta, PAJ, EPO-Internal		
2 2001111	THE CONCRETE TO BE SELEVANT		
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	december 20000000	Г
Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the re	evant passages	Relevant to claim No.
Α	SCHÖSSER A. ET AL: "Optical compolymers"	ponents in	1
	12 July 1995 (1995-07-12) , PROCI	EEDINGS OF	·
	THE SPIE,US,SPIE, BELLINGHAM, VA 2540, PAGES 110-117 XP002142807	, VOL.	
	cited in the application		
į	page 110, last paragraph		
A,P	WO 99 51422 A (MAX PLANCK GESELL		1-7,10,
	;STUKE MICHAEL (DE); LAPCZYNA MAI (DE);) 14 October 1999 (1999-10-:		11
	cited in the application	14)	
	claims		
А	US 3 997 386 A (KITA HIROAKI ET A	AL)	1-4
ļ	14 December 1976 (1976-12-14)	•	
	the whole document		
	-	-/	
	her documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed	in annex.
	tegories of cited documents :	*T* later document published after the Inte or priority date and not in conflict with	mational filing date
consid	ent defining the general state of the art which is not lered to be of particular relevance	cited to understand the principle or the invention	eory underlying the
filing d		"X" document of particular relevance; the connot be considered novel or cannot	be considered to
which	ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another	involve an inventive step when the do "Y" document of particular relevance; the c	curnent is taken alone
"O" docume	n or other special reason (as specified) en referring to an oral disclosure, use, exhibition or	cannot be considered to involve an involve an involve document is combined with one or mo	ventive step when the are other such docu-
P docume	means ent published prior to the international filing date but	ments, such combination being obviou in the art.	us to a person skilled
	nan the priority date claimed actual completion of the international search	'&' document member of the same patent Date of mailing of the international sea	
	0 November 2000	06/12/2000	rch report
	nailing address of the ISA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Name on	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2	Authorized officer	
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Cordenier, J	



Internatic ation No PCT/EP 08584

		FCI/EF 08584
C.(Continua	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 0 589 351 A (BASF MAGNETICS GMBH) 30 March 1994 (1994-03-30) abstract	1-4
Α	WO 94 29400 A (PHARMACIA LKB BIOTECH; OEHMAN OVE (SE)) 22 December 1994 (1994-12-22) the whole document & EP 0 738 306 A 23 October 1996 (1996-10-23) cited in the application	6,10,11
Α	US 5 589 860 A (UMEGAKI TAKASHI ET AL) 31 December 1996 (1996-12-31) abstract; figures	
A	US 4 447 488 A (SIMM MANFRED ET AL) 8 May 1984 (1984-05-08) abstract	
		
		·
	·	

THIS PAGE BLANK (USPTG)

Internatic Internation No PCT/EP 00,08584

				PUITER	00708584
Patent document cited in search repor	ŀ	Publication date		Patent family member(s)	Publication date
WO 9951422	A	14-10-1999	DE ·	19815632 A	14-10-1999
US 3997386	Α	14-12-1976	JP	50151971 A	06-12-1975
			CH	578924 A	31-08-1976
			DE	2520457 A	04-12-1975
			FR	2272810 A	26-12-1975
			GB	1490437 A	02-11-1977
EP 0589351	Α	30-03-1994	DE	4231810 A	24-03-1994
			DE	59310058 D	20-07-2000
			JP	6200059 A	19-07-1994
			US	5500459 A	19-03-1996
WO 9429400	Α	22-12-1994	SE	501380 C	30-01-1995
			DE	69406020 D	06-11-1997
			DE	69406020 T	26-02-1998
			EP	0738306 A	23-10-1996
			ES	2109706 T	16-01-1998
			JP	9502795 T	18-03-1997
			SE	9302051 A	16-12-1994
			US	6126765 A	03-10-2000
US 5589860	Α	31-12-1996	DE	4428494 A	09-03-1995
			JP	7299907 A	14-11-1995
US 4447488	Α	08-05-1984	DE	2922089 A	04-12-1980
			CA	1155419 A	18-10-1983
			DD	151074 A	30-09-1981
			ĒΡ	0020958 A	07-01-1981
			JP	55161828 A	16-12-1980
			SU	955863 A	30-08-1982

THIS PAGE BLANK (USPTG)

INTERNATIONALER RECHENBERICHT

Internatic nzeichen PCT/EP 08584

IPK 7 B29C71/04 B29C65/02 C08J5	
116 / 0230/1/04 023003/02 00003	/12

Nach der Internationalen Patentidassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprütstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 B29C C08J B81C B82B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

WPI Data, PAJ, EPO-Internal

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	SCHÖSSER A. ET AL: "Optical components in polymers" 12. Juli 1995 (1995-07-12), PROCEEDINGS OF THE SPIE,US,SPIE, BELLINGHAM, VA, VOL. 2540, PAGES 110-117 XP002142807 in der Anmeldung erwähnt Seite 110, letzter Absatz	1
A,P	WO 99 51422 A (MAX PLANCK GESELLSCHAFT;STUKE MICHAEL (DE); LAPCZYNA MARKUS(DE);) 14. Oktober 1999 (1999-10-14) in der Anmeldung erwähnt Ansprüche	1-7,10, 11
A	US 3 997 386 A (KITA HIROAKI ET AL) 14. Dezember 1976 (1976-12-14) das ganze Dokument	1-4

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie
 Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen: 'A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 'E' älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist 'L' Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) 'O' Veröffentlichung, die sich auf eine m\u00e4ndliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht 'P' Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Priorit\u00e4tsdatum ver\u00f6fentlicht worden ist 	 *T° Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kolkdiert, sondern nur zum Verständnis des der Erlindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden Theorie angegeben ist *X° Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann albein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden *Y° Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichung nie dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist *&° Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche 30. November 2000	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 06/12/2000
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter

1

anschut der Internationalein recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Cordenier, J



INTERNATIONALER RECUERCHENBERICHT

-Internatio nzeichen
PCT/EP 09/08584

EP 0 589 351 A (BASF MAGNETICS GMBH) 30. März 1994 (1994-03-30) Zusammenfassung A W0 94 29400 A (PHARMACIA LKB BIOTECH; OEHMAN OVE (SE)) 22. Dezember 1994 (1994-12-22) das ganze Dokument & EP 0 738 306 A 23. Oktober 1996 (1996-10-23) in der Anmeldung erwähnt A US 5 589 860 A (UMEGAKI TAKASHI ET AL) 31. Dezember 1996 (1996-12-31) Zusammenfassung; Abbildungen			PC1/EP 00/08584
EP 0 589 351 A (BASF MAGNETICS GMBH) 30. März 1994 (1994-03-30) Zusammenfassung WO 94 29400 A (PHARMACIA LKB BIOTECH ; OEHMAN OVE (SE)) 22. Dezember 1994 (1994-12-22) das ganze Dokument & EP 0 738 306 A 23. Oktober 1996 (1996-10-23) in der Anmeldung erwähnt US 5 589 860 A (UMEGAKI TAKASHI ET AL) 31. Dezember 1996 (1996-12-31) Zusammenfassung; Abbildungen US 4 447 488 A (SIMM MANFRED ET AL) 8. Mai 1984 (1984-05-08)			
30. März 1994 (1994-03-30) Zusammenfassung WO 94 29400 A (PHARMACIA LKB BIOTECH; OEHMAN OVE (SE)) 22. Dezember 1994 (1994-12-22) das ganze Dokument & EP 0 738 306 A 23. Oktober 1996 (1996-10-23) in der Anmeldung erwähnt US 5 589 860 A (UMEGAKI TAKASHI ET AL) 31. Dezember 1996 (1996-12-31) Zusammenfassung; Abbildungen US 4 447 488 A (SIMM MANFRED ET AL) 8. Mai 1984 (1984-05-08)	Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweil erforderlich unter Angabe der in Betracht kom	menden Teile Betr. Anspruch Nr.
;0EHMAN OVE (SE)) 22. Dezember 1994 (1994-12-22) das ganze Dokument & EP 0 738 306 A 23. Oktober 1996 (1996-10-23) in der Anmeldung erwähnt US 5 589 860 A (UMEGAKI TAKASHI ET AL) 31. Dezember 1996 (1996-12-31) Zusammenfassung; Abbildungen US 4 447 488 A (SIMM MANFRED ET AL) 8. Mai 1984 (1984-05-08)	Α	30. März 1994 (1994-03-30)	1-4
31. Dezember 1996 (1996-12-31) Zusammenfassung; Abbildungen US 4 447 488 A (SIMM MANFRED ET AL) 8. Mai 1984 (1984-05-08)	Α	;0EHMAN OVE (SE)) 22. Dezember 1994 (1994-12-22) das ganze Dokument & EP 0 738 306 A 23. Oktober 1996 (1996-10-23)	6,10,11
8. Mai 1984 (1984-05-08)	A	31. Dezember 1996 (1996-12-31)	
	A	8. Mai 1984 (1984-05-08)	
			·
	l		

THIS PAGE BLANK (USPTO)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, uw z

Patentfamilie gehören

Internation eichen
PCT/EP 00, 98584

Im Recherchenbe angeführtes Patentde		Datum der Veröffentlichung		litglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9951422	. A	14-10-1999	DE	19815632 A	14-10-1999
US 3997386	A	14-12-1976	JP	50151971 A	06-12-1975
			СН	578924 A	31-08-1976
			DE	2520457 A	04-12-1975
			FR	2272810 A	26-12-1975
			GB	1490437 A	02-11-1977
EP 0589351	Α	30-03-1994	DE	4231810 A	24-03-1994
			DE	59310058 D	20-07-2000
			JP	6200059 A	19-07-1994
			US	5500459 A	19-03-1996
WO 9429400	Α	22-12-1994	SE	501380 C	30-01-1995
			DE	69406020 D	06-11-1997
			DE	69406020 T	26-02-1998
			EP	0738306 A	23-10-1996
			ES	2109706 T	16-01-1998
			JP	9502795 T	18-03-1997
			SE	9302051 A	16-12-1994
			US	6126765 A	03-10-2000
US 5589860	Α	31-12-1996	DE	4428494 A	09-03-1995
			JP	7299907 A	14-11-1995
US 4447488	Α	08-05-1984	DE	2922089 A	04-12-1980
			CA	1155419 A	18-10-1983
			DD	151074 A	30-09-1981
			EP	0020958 A	07-01-1981
			JP	55161828 A	16-12-1980
			SU	955863 A	30-08-1982

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie)(Juli 1992)

THIS PAGE BLANK (USPTU)

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 6746/00 P WEITERES Siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5					
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)			
DOT /5D 00 / 00504	(Tag/Monat/Jahr)	22/02/1202			
PCT/EP 00/08584	02/09/2000	23/09/1999			
Anmelder					
NEYER, Andreas					
Dieser internationale Recherchenbericht wurd Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem In		enbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß			
Dieser internationale Recherchenbericht umfa X Darüber hinaus liegt ihm jev		Blätter. nt genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.			
Grundlage des Berichts					
		llage der internationalen Anmeldung in der Sprache Punkt nichts anderes angegeben ist.			
Die internationale Recherch Anmeldung (Regel 23.1 b))		r Behörde eingereichten Übersetzung der internationalen			
Recherche auf der Grundlage des S	Sequenzprotokolls durchgeführt word				
I ∺	ldung in Schriflicher Form enthalten				
	onalen Anmeldung in computerlesba h in schriftlicher Form eingereicht w	<u>-</u>			
	h in computerlesbarer Form eingere				
Die Erklärung, daß das nac	,	quenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehatt der			
Die Erklärung, daß die in co wurde vorgelegt.	mputerlesbarer Form erfaßten Infor	mationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,			
2. Bestimmte Ansprüche ha	ben sich als nicht recherchierbar	erwiesen (siehe Feld I).			
3. Mangelnde Einheitlichkeit	der Erfindung (siehe Feld II).				
Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfir	ndung				
wird der vom Anmelder eing	gereichte Wortlaut genehmigt.				
	Behörde wie folgt festgesetzt:				
VERFAHREN ZUM FREMDSTOF	FFREIEN VERBINDEN VON	N ZWEI WERKSTÜCKEN AUS KUNSTSTOFF			
S. I Prostat Wat. As a .					
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung	roraiahta Wartlaut ganahmiat				
wurde der Wortlaut nach Re	innerhalb eines Monats nach dem	enen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der Datum der Absendung dieses internationalen			
6. Folgende Abbildung der Zeichnungen	•	röffentlichen: Abb. Nr5			
wie vom Anmelder vorgesch	nlagen	keine der Abb.			
weil der Anmelder selbst ke	ine Abbildung vorgeschlagen hat.				
weil diese Abbildung die Er	findung besser kennzeichnet.				



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT



Internationales Aktenzeichen PCT 00/08584

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 B29C71/04 B29C65/02 C08J5/12

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 B29C C08J B81C B82B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

WPI Data, PAJ, EPO-Internal

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	SCHÖSSER A. ET AL: "Optical components in polymers" 12. Juli 1995 (1995-07-12), PROCEEDINGS OF THE SPIE,US,SPIE, BELLINGHAM, VA, VOL. 2540, PAGES 110-117 XP002142807 in der Anmeldung erwähnt Seite 110, letzter Absatz	1
A,P	WO 99 51422 A (MAX PLANCK GESELLSCHAFT;STUKE MICHAEL (DE); LAPCZYNA MARKUS (DE);) 14. Oktober 1999 (1999-10-14) in der Anmeldung erwähnt Ansprüche	1-7,10, 11
A	US 3 997 386 A (KITA HIROAKI ET AL) 14. Dezember 1976 (1976-12-14) das ganze Dokument/	1-4

 Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : 'A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 'E' ätteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist 'L' Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) 'O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht 'P' Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist 	 *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist *X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden *Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
30. November 2000	06/12/2000
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Cordenier, J

THIS PAGE BLANK WOF.

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internation	ales Aktenzeichen	
PCT	00/08584	

2.5		FC1 00/08584
	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komm	enden Teile Betr. Anspruch Nr.
A	EP 0 589 351 A (BASF MAGNETICS GMBH) 30. März 1994 (1994–03–30) Zusammenfassung	1-4
Α	WO 94 29400 A (PHARMACIA LKB BIOTECH; OEHMAN OVE (SE)) 22. Dezember 1994 (1994-12-22) das ganze Dokument & EP 0 738 306 A 23. Oktober 1996 (1996-10-23) in der Anmeldung erwähnt	6,10,11
A	US 5 589 860 A (UMEGAKI TAKASHI ET AL) 31. Dezember 1996 (1996-12-31) Zusammenfassung; Abbildungen	
Α	US 4 447 488 A (SIMM MANFRED ET AL) 8. Mai 1984 (1984-05-08) Zusammenfassung	

THIS PAGE BLANK (USPIC,

patent family members

PCT 00/08584 Patent document Publication Patent family Publication member(s) cited in search report date date 14-10-1999 DE 14-10-1999 WO 9951422 Α 19815632 A US 3997386 Α 14-12-1976 JP 50151971 A 06-12-1975 31-08-1976 CH 578924 A DE 2520457 A 04-12-1975 26-12-1975 FR 2272810 A 02-11-1977 GB 1490437 A EP 0589351 DE 4231810 A 24-03-1994 Α 30-03-1994 DE 59310058 D 20-07-2000 19-07-1994 JP 6200059 A US 5500459 A 19-03-1996 WO 9429400 Α 22-12-1994 SE 501380 C 30-01-1995 DE 69406020 D 06-11-1997 DE 69406020 T 26-02-1998 EP 0738306 A 23-10-1996 ES 2109706 T 16-01-1998 JΡ 9502795 T 18-03-1997 16-12-1994 SE 9302051 A US 6126765 A 03-10-2000 09-03-1995 US 5589860 Α 31-12-1996 DE 4428494 A 14-11-1995 JΡ 7299907 A US 4447488 Α 08-05-1984 DE 2922089 A 04-12-1980 18-10-1983 CA 1155419 A 30-09-1981 DD 151074 A EP 0020958 A 07-01-1981 JP 55161828 A 16-12-1980 SU 955863 A 30-08-1982

international Application No

THIS PAGE BLANK (USPTO)